

2013年(平成25年)3月期 第2四半期決算

2012年11月9日

株式会社フジミインコーポレーテッド

目 次

✓決算概要	P2
✓用途別売上高	P10
✓設備投資額・減価償却費・研究開発費	P24
✓損益分析・人員の推移	P31
✓補足説明資料・マーケットデータ等	P35

決算概要

決算概要(上期実績)

百万円	12年3月期		13年3月期						
	上期実績	下期実績	上期予想 (' 12/5)	上期修正予想 (' 12/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 (' 12/5)	予想比 (' 12/8)
売上高	14,631	12,792	15,400	16,100	16,959	+15.9%	+32.6%	+10.1%	+5.3%
営業利益	1,001	△47	1,000	1,600	2,740	+173.6%	-	+174.1%	+71.3%
営業利益率	6.8%	△0.4%	6.5%	9.9%	16.2%	-	-	-	-
経常利益	1,022	15	1,050	1,650	2,746	+168.7%	173倍	+161.6%	+66.5%
経常利益率	7.0%	0.1%	6.8%	10.2%	16.2%	-	-	-	-
当期純利益	688	△145	650	1,000	1,714	+149.1%	-	+163.8%	+71.4%

業績予想(下期予想)

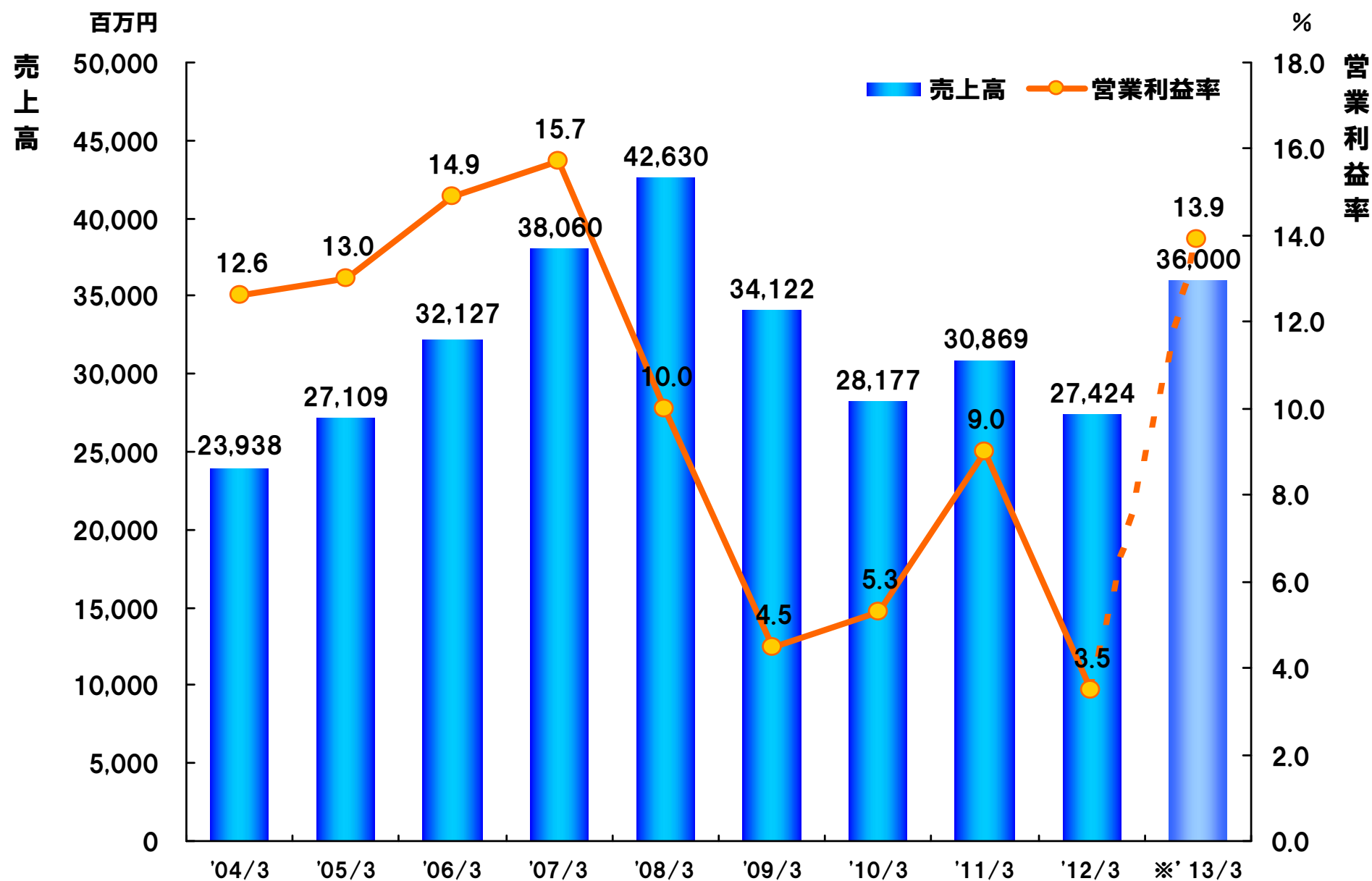
百万円	12年3月期		13年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 12/5)	下期修正予想 (' 12/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 12/5)
売上高	14,631	12,792	16,959	18,100	19,041	+48.8%	+12.3%	+5.2%
営業利益	1,001	△47	2,740	2,000	2,260	-	△17.6%	+13.0%
営業利益率	6.8%	△0.4%	16.2%	11.0%	11.9%	-	-	-
経常利益	1,022	15	2,746	2,050	2,254	141.9倍	△17.9%	+10.0%
経常利益率	7.0%	0.1%	16.2%	11.3%	11.8%	-	-	-
当期純利益	688	△145	1,714	1,300	1,286	-	△25.0%	△1.1%

業績予想(通期予想)

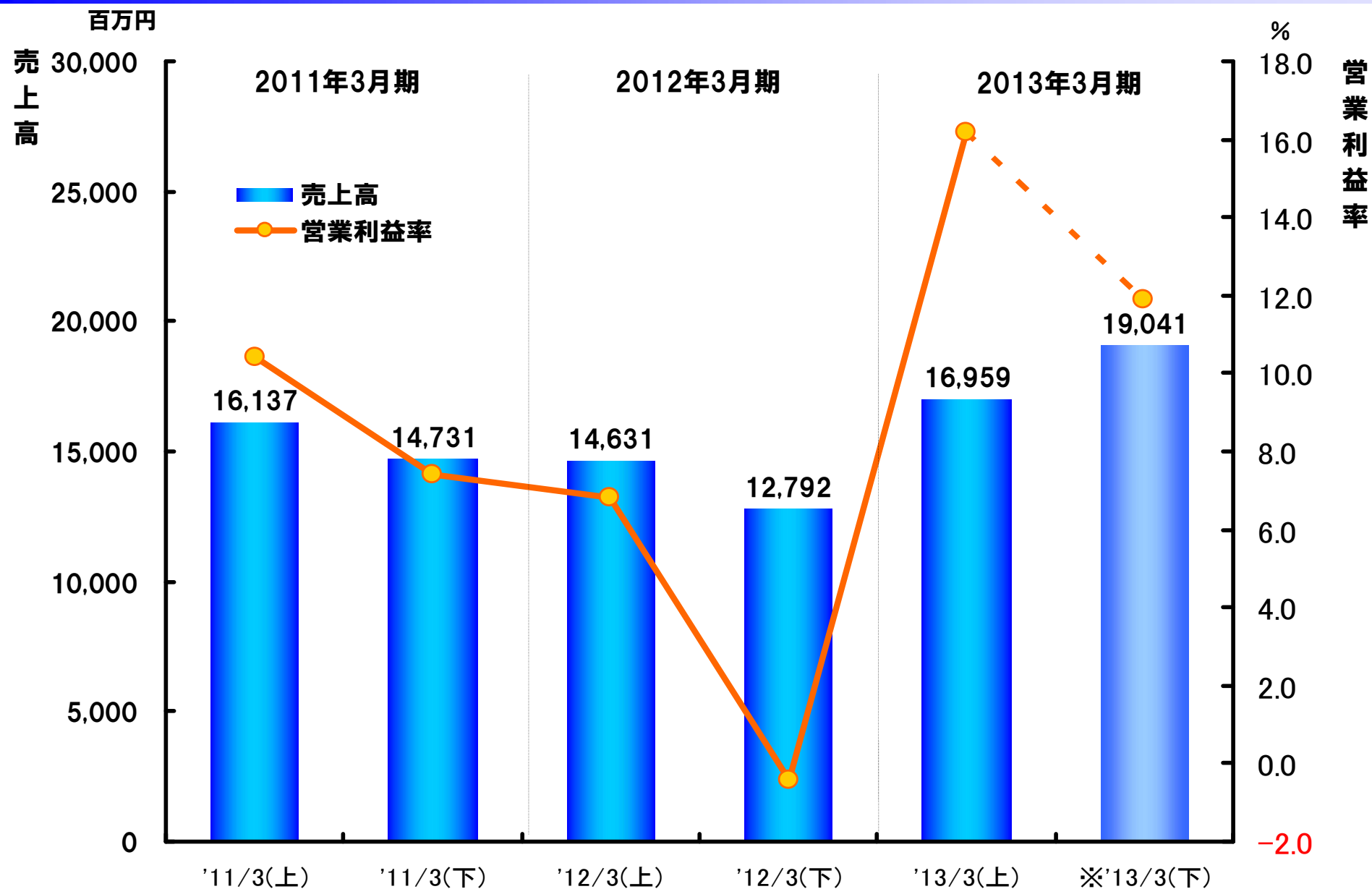
百万円	12年3月期	13年3月期			
	通期実績	通期予想 (' 12/5)	通期修正予想 (' 12/11)	前期比	予想比 (' 12/5)
売上高	27,424	33,500	36,000	+31.3%	+7.5%
営業利益	953	3,000	5,000	+424.3%	+66.7%
営業利益率	3.5%	9.0%	13.9%	-	-
経常利益	1,038	3,100	5,000	+381.6%	+61.3%
経常利益率	3.8%	9.3%	13.9%	-	-
当期純利益	543	1,950	3,000	+452.3%	+53.8%

※“8月発表”通期業績予想は“5月発表”予想を据え置き。“10月発表”通期業績予想は“11月発表”予想と同じ。

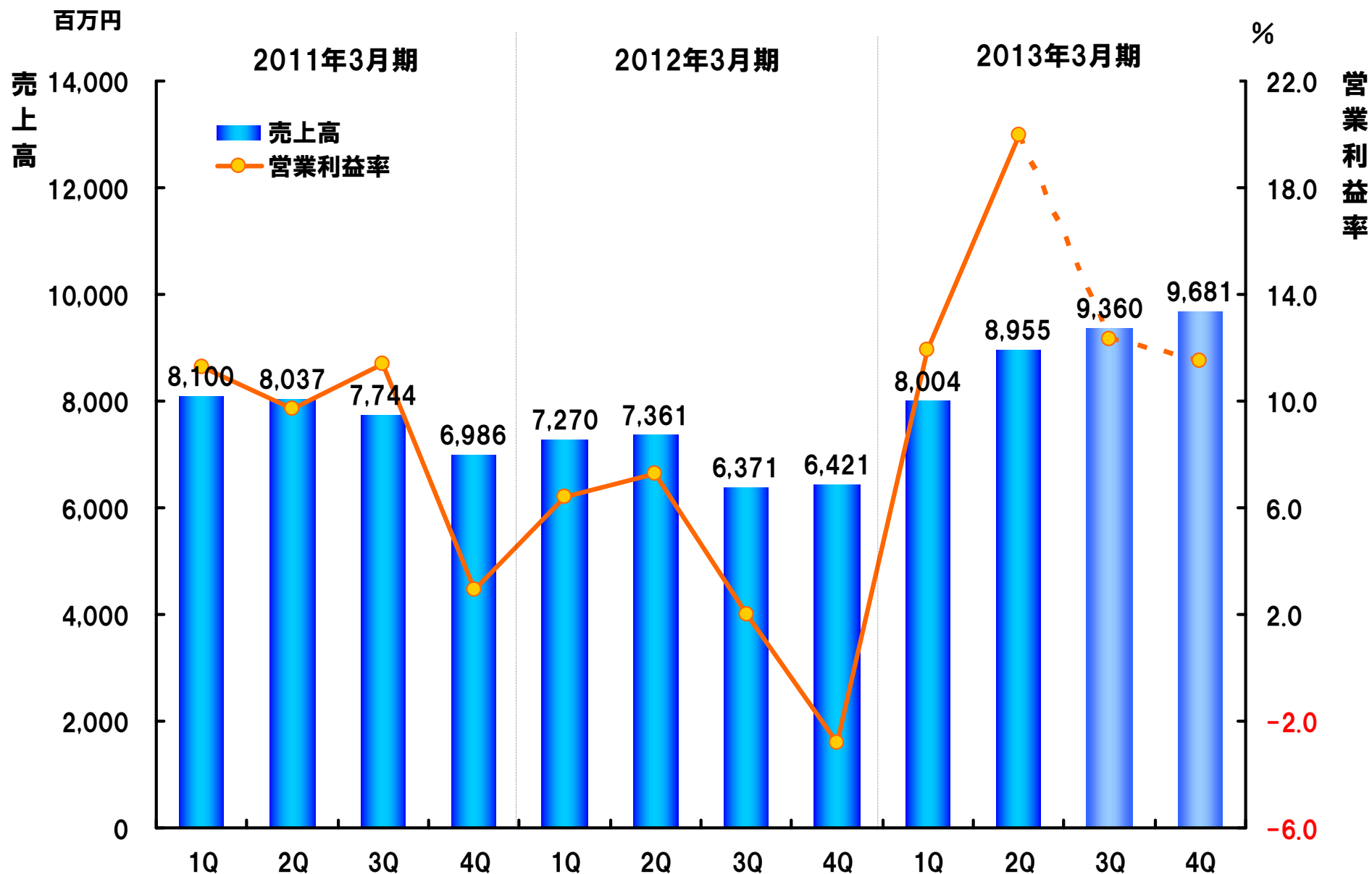
業績推移（通期）



業績推移（半期）



業績推移（四半期）



Memo

用途別売上高

用途別売上高(上期実績)

百万円		12年3月期		13年3月期						
		上期実績	下期実績	上期予想 ('12/5)	上期修正予想 ('12/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 ('12/5)	予想比 ('12/8)
シリコン	ラッピング	1,685	1,274	1,317	1,538	1,648	△2.2%	+29.3%	+25.1%	+7.2%
	ポリシング	3,892	3,054	3,184	3,523	3,195	△17.9%	+4.6%	+0.4%	△9.3%
	切断	452	329	402	394	324	△28.4%	△1.7%	△19.4%	△17.7%
	計	6,031	4,658	4,903	5,456	5,167	△14.3%	+10.9%	+5.4%	△5.3%
CMP		3,953	4,075	3,553	4,008	4,399	+11.3%	+7.9%	+23.8%	+9.8%
ディスク	アルミディスク	394	323	554	519	385	△2.5%	+19.0%	△30.4%	△25.8%
	ガラスディスク	517	551	644	561	502	△2.9%	△8.9%	△22.0%	△10.4%
	計	912	875	1,198	1,080	887	△2.7%	+1.4%	△25.9%	△17.8%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,784	2,053	4,563	4,431	5,583	+100.5%	+172.0%	+22.4%	+26.0%
	一般工業用(研磨材以外)	779	988	1,002	988	816	+4.8%	△17.4%	△18.5%	△17.3%
	計	3,564	3,042	5,565	5,419	6,400	+79.6%	+110.4%	+15.0%	+18.1%
製品売上高		14,462	12,651	15,219	15,963	16,855	+16.5%	+33.2%	+10.8%	+5.6%
商品売上高		169	140	181	138	104	△38.5%	△26.1%	△42.6%	△24.6%
売上高 合計		14,631	12,792	15,400	16,100	16,959	+15.9%	+32.6%	+10.1%	+5.3%

用途別売上高(下期予想)

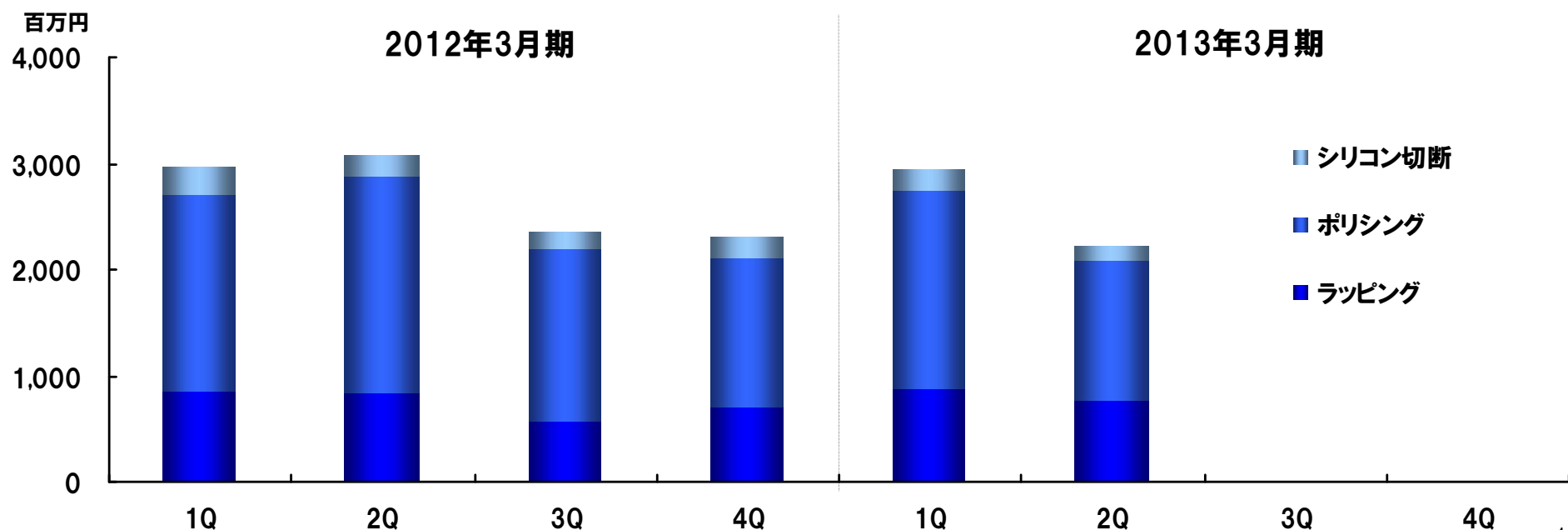
百万円		12年3月期		13年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 12/5)	下期 修正予想 (' 12/11)	前年 同期比	同年 上期比	予想比 (' 12/5)
シリコン	ラッピング	1,685	1,274	1,648	1,404	1,475	+15.7%	△10.5%	+5.1%
	ポリシング	3,892	3,054	3,195	3,889	2,678	△12.3%	△16.2%	△31.1%
	切断	452	329	324	444	272	△17.5%	△16.1%	△38.7%
	計	6,031	4,658	5,167	5,737	4,425	△5.0%	△14.4%	△22.9%
CMP		3,953	4,075	4,399	3,966	3,941	△3.3%	△10.4%	△0.6%
ディスク	アルミディスク	394	323	385	848	623	+92.5%	+61.8%	△26.5%
	ガラスディスク	517	551	502	779	547	△0.9%	+8.8%	△29.8%
	計	912	875	887	1,627	1,170	+33.7%	+31.8%	△28.1%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,784	2,053	5,583	5,705	8,715	+324.5%	+56.1%	+52.8%
	一般工業用(研磨材以外)	779	988	816	870	634	△35.9%	△22.4%	△27.1%
	計	3,564	3,042	6,400	6,575	9,349	+207.3%	+46.1%	+42.2%
製品売上高		14,462	12,651	16,855	17,905	18,885	+49.3%	+12.0%	+5.5%
商品売上高		169	140	104	195	156	+10.8%	+50.0%	△20.0%
売上高 合計		14,631	12,792	16,959	18,100	19,041	48.8%	+12.3%	+5.2%

用途別売上高(通期予想)

百万円		12年3月期	13年3月期			
		通期実績	通期予想 (' 12/5)	通期修正予想 (' 12/11)	前期比	予想比 (' 12/5)
シリコン	ラッピング	2,960	2,721	3,123	+5.5%	+14.8%
	ポリシング	6,947	7,073	5,874	△15.4%	△17.0%
	切断	782	846	596	△23.8%	△29.6%
	計	10,690	10,640	9,593	△10.3%	△9.8%
CMP		8,029	7,519	8,340	+3.9%	+10.9%
ディスク	アルミディスク	718	1,402	1,008	+40.3%	△28.1%
	ガラスディスク	1,069	1,423	1,050	△1.8%	△26.2%
	計	1,788	2,825	2,058	+15.1%	△27.2%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,837	10,268	14,298	+195.5%	+39.2%
	一般工業用(研磨材以外)	1,768	1,872	1,451	△18.0%	△22.5%
	計	6,606	12,140	15,749	+138.4%	+29.7%
製品売上高		27,114	33,124	35,740	+31.8%	+7.9%
商品売上高		309	376	260	△16.1%	△30.9%
売上高 合計		27,424	33,500	36,000	+31.3%	+7.5%

シリコン売上高(上期実績)

百万円	12年3月期		13年3月期						
	上期実績	下期実績	上期予想 ('12/5)	上期修正予想 ('12/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 ('12/5)	予想比 ('12/8)
ラッピング	1,685	1,274	1,317	1,538	1,648	△2.2%	+29.3%	+25.1%	+7.2%
ポリシング	3,892	3,054	3,184	3,523	3,195	△17.9%	+4.6%	+0.4%	△9.3%
シリコン切断	452	329	402	394	324	△28.4%	△1.7%	△19.4%	△17.7%
計	6,031	4,658	4,903	5,456	5,167	△14.3%	+10.9%	+5.4%	△5.3%



シリコン売上高(下期予想・通期予想)

下期予想

百万円	12年3月期		13年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 12/5)	下期修正予想 (' 12/11)	前年同期比	同年 上期比	予想比 (' 12/5)
ラッピング	1,685	1,274	1,648	1,404	1,475	+15.7%	△10.5%	+5.1%
ポリシング	3,892	3,054	3,195	3,889	2,678	△12.3%	△16.2%	△31.1%
シリコン切断	452	329	324	444	272	△17.5%	△16.1%	△38.7%
計	6,031	4,658	5,167	5,737	4,425	△5.0%	△14.4%	△22.9%

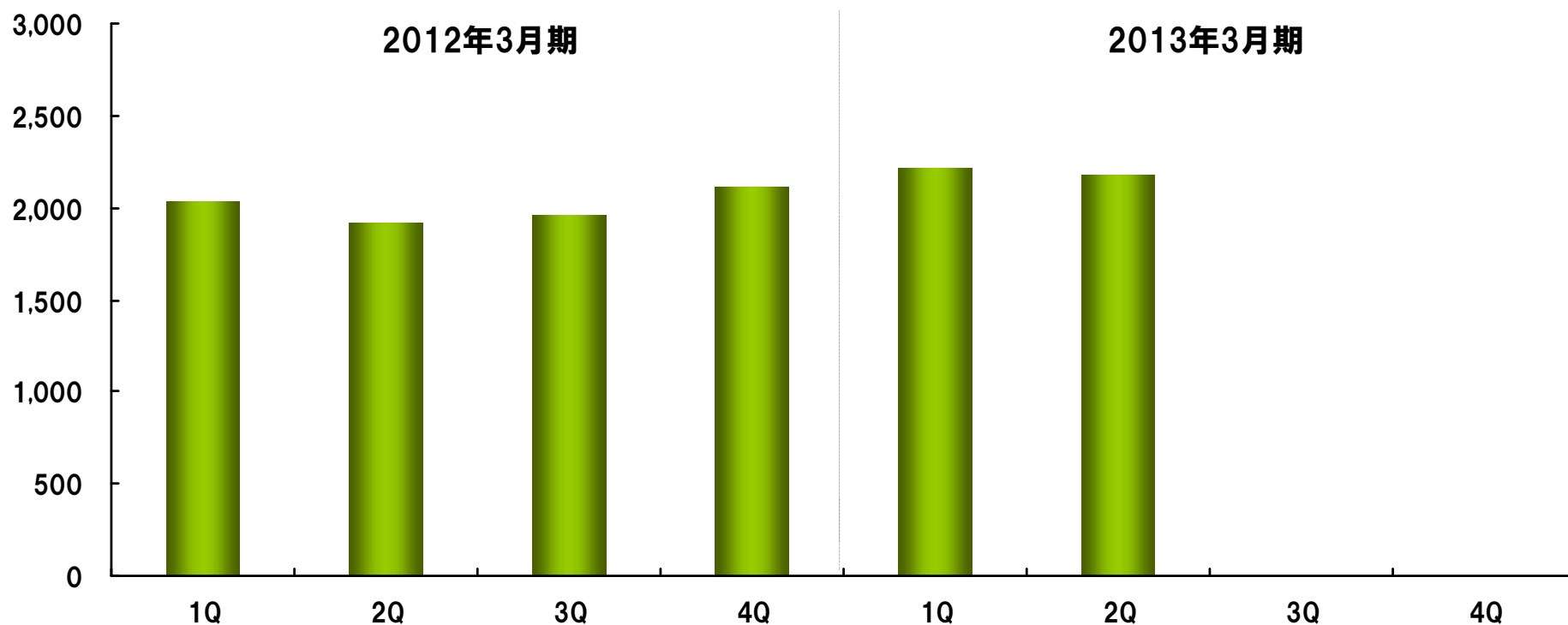
通期予想

百万円	12年3月期	13年3月期			
	通期実績	通期予想 (' 12/5)	通期修正予想 (' 12/11)	前期比	予想比 (' 12/5)
ラッピング	2,960	2,721	3,123	+5.5%	+14.8%
ポリシング	6,947	7,073	5,874	△15.4%	△17.0%
シリコン切断	782	846	596	△23.8%	△29.6%
計	10,690	10,640	9,593	△10.3%	△9.8%

CMP売上高(上期実績)

百万円	12年3月期		13年3月期						
	上期実績	下期実績	上期予想 ('12/5)	上期修正予想 ('12/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 ('12/5)	予想比 ('12/8)
CMP	3,953	4,075	3,553	4,008	4,399	+11.3%	+7.9%	+23.8%	+9.8%

百万円



CMP売上高(下期予想・通期予想)

下期予想

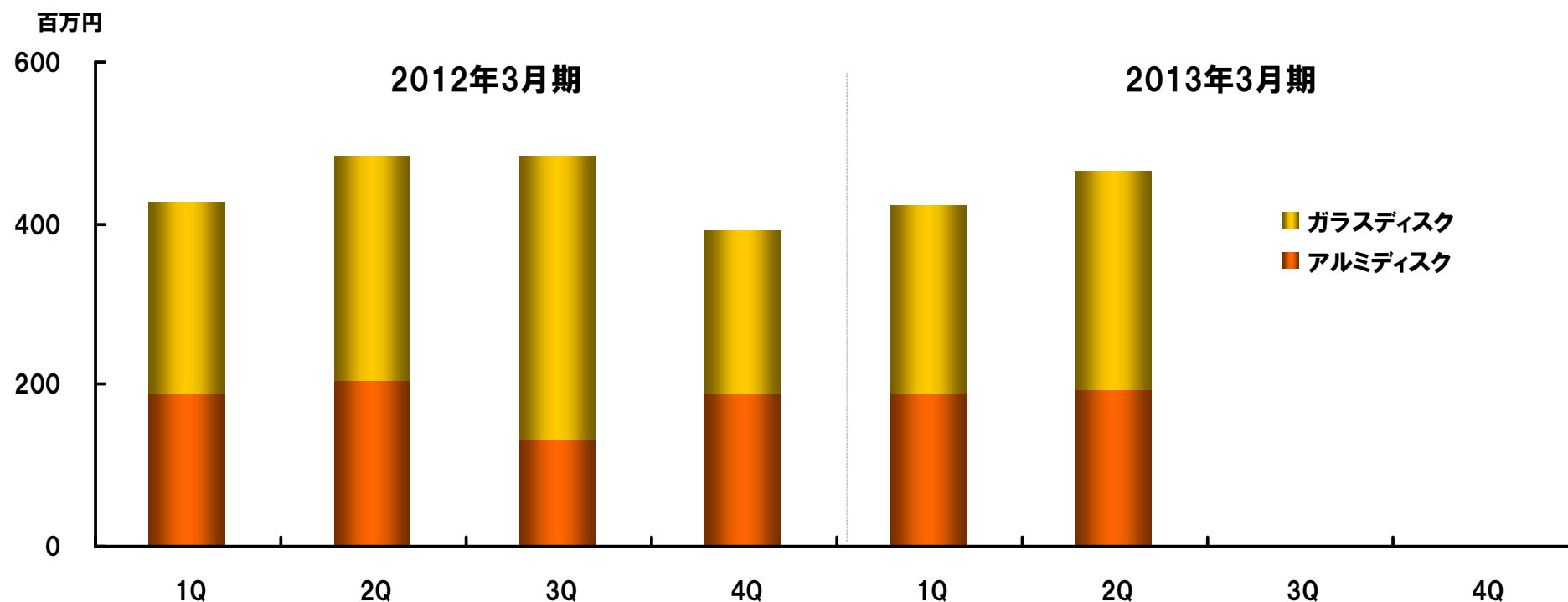
百万円	12年3月期		13年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 12/5)	下期 修正予想 (' 12/11)	前年 同期比	同年 上期比	予想比 (' 12/5)
CMP	3,953	4,075	4,399	3,966	3,941	△3.3%	△10.4%	△0.6%

通期予想

百万円	12年3月期	13年3月期			
	通期 実績	通期 予想 (' 12/5)	通期 修正予想 (' 12/11)	前期比	予想比 (' 12/5)
CMP	8,029	7,519	8,340	+3.9%	+10.9%

ディスク売上高(上期実績)

百万円	12年3月期		13年3月期						
	上期実績	下期実績	上期予想 ('12/5)	上期修正予想 ('12/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 ('12/5)	予想比 ('12/8)
アルミディスク	394	323	554	519	385	△2.5%	+19.0%	△30.4%	△25.8%
ガラスディスク	517	551	644	561	502	△2.9%	△8.9%	△22.0%	△10.4%
計	912	875	1,198	1,080	887	△2.7%	+1.4%	△25.9%	△17.8%



ディスク売上高(下期予想・通期予想)

下期予想

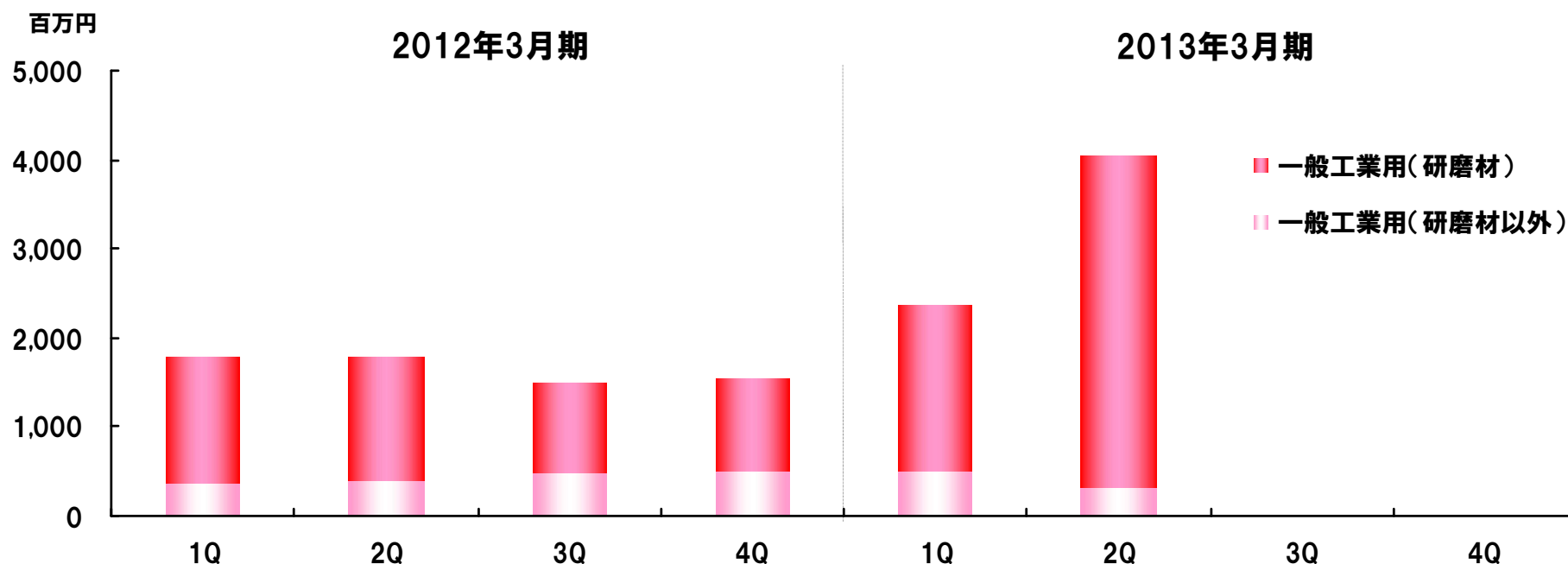
百万円	12年3月期		13年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 12/5)	下期 修正予想 (' 12/11)	前年 同期比	同年 上期比	予想比 (' 12/5)
アルミディスク	394	323	385	848	623	+92.5%	+61.8%	△26.5%
ガラスディスク	517	551	502	779	547	△0.9%	+8.8%	△29.8%
計	912	875	887	1,627	1,170	+33.7%	+31.8%	△28.1%

通期予想

百万円	12年3月期	13年3月期			
	通期実績	通期 予想 (' 12/5)	通期 修正予想 (' 12/11)	前期比	予想比 (' 12/5)
アルミディスク	718	1,402	1,008	+40.3%	△28.1%
ガラスディスク	1,069	1,423	1,050	△1.8%	△26.2%
計	1,788	2,825	2,058	+15.1%	△27.2%

機能材・溶射材売上高(上期実績)

百万円	12年3月期		13年3月期						
	上期実績	下期実績	上期予想 ('12/5)	上期修正予想 ('12/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 ('12/5)	予想比 ('12/8)
一般工業用 (研磨材)	2,784	2,053	4,563	4,431	5,583	+100.5%	+172.0%	+22.4%	+26.0%
一般工業用 (研磨材以外)	779	988	1,002	988	816	+4.8%	△17.4%	△18.5%	△17.3%
計	3,564	3,042	5,565	5,419	6,400	+79.6%	+110.4%	+15.0%	+18.1%



機能材・溶射材売上高(下期予想・通期予想)

下期予想

百万円	12年3月期		13年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 12/5)	下期修正予想 (' 12/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 12/5)
一般工業用 (研磨材)	2,784	2,053	5,583	5,705	8,715	+324.5%	+56.1%	+52.8%
一般工業用 (研磨材以外)	779	988	816	870	634	△35.9%	△22.4%	△27.1%
計	3,564	3,042	6,400	6,575	9,349	+207.3%	+46.1%	+42.2%

通期予想

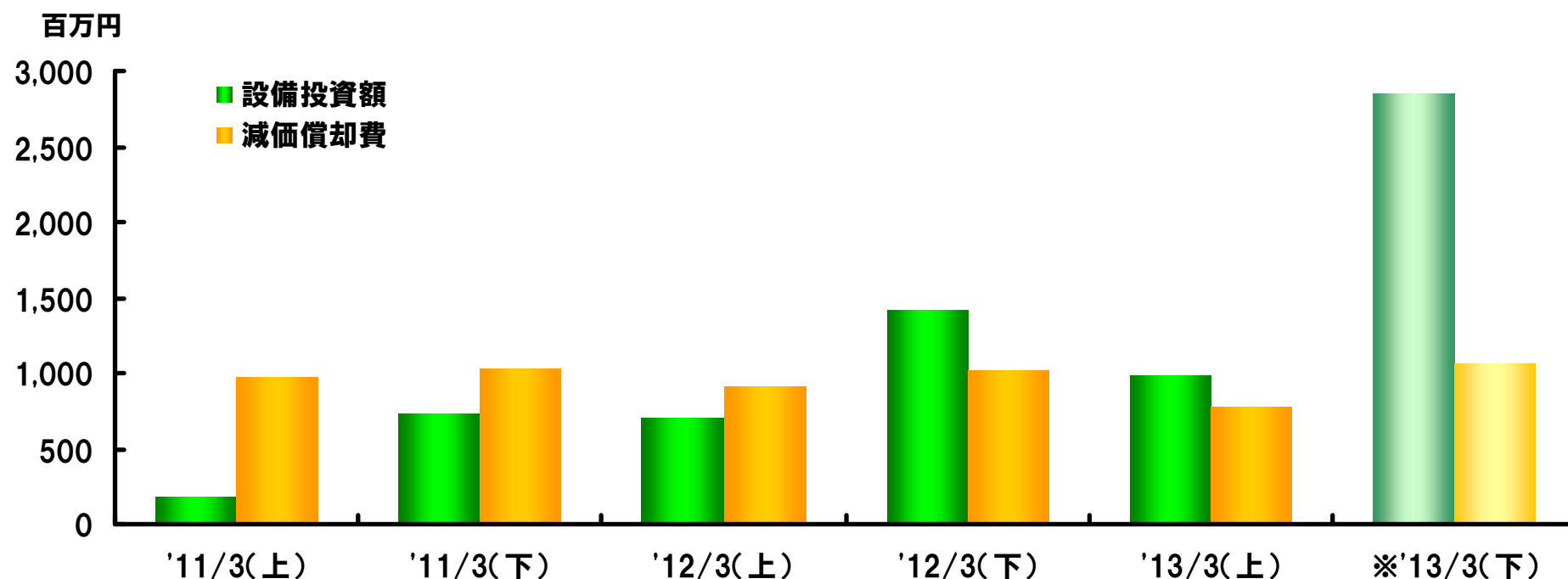
百万円	12年3月期	13年3月期			
	通期実績	通期予想 (' 12/5)	通期修正予想 (' 12/11)	前期比	予想比 (' 12/5)
一般工業用 (研磨材)	4,837	10,268	14,298	+195.5%	+39.2%
一般工業用 (研磨材以外)	1,768	1,872	1,451	△18.0%	△22.5%
計	6,606	12,140	15,749	+138.4%	+29.7%

Memo

設備投資額 減価償却費 研究開発費

設備投資額・減価償却費(上期実績)

百万円	12年3月期		13年3月期				
	上期実績	下期実績	上期計画('12/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比('12/5)
設備投資額	705	1,411	1,941	979	+38.9%	△30.6%	△49.5%
減価償却費	910	1,010	915	780	△14.3%	△22.8%	△14.8%

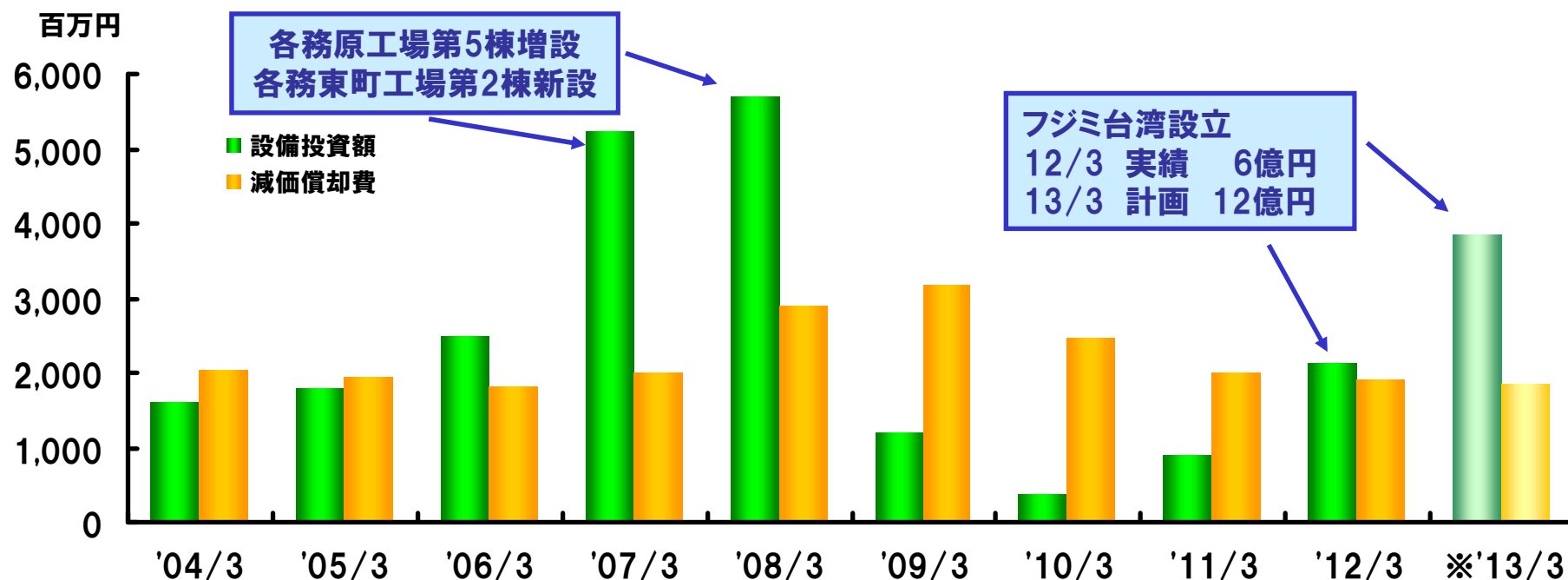


設備投資額・減価償却費(下期計画)

百万円	12年3月期		13年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期計画 (' 12/5)	下期 修正計画 (' 12/11)	前年 同期比	同年 上期比	計画比 (' 12/5)
設備投資額	705	1,411	979	1,733	2,855	+102.3%	+191.5%	+64.7%
減価償却費	910	1,010	780	1,167	1,054	+4.3%	+35.2%	△9.7%

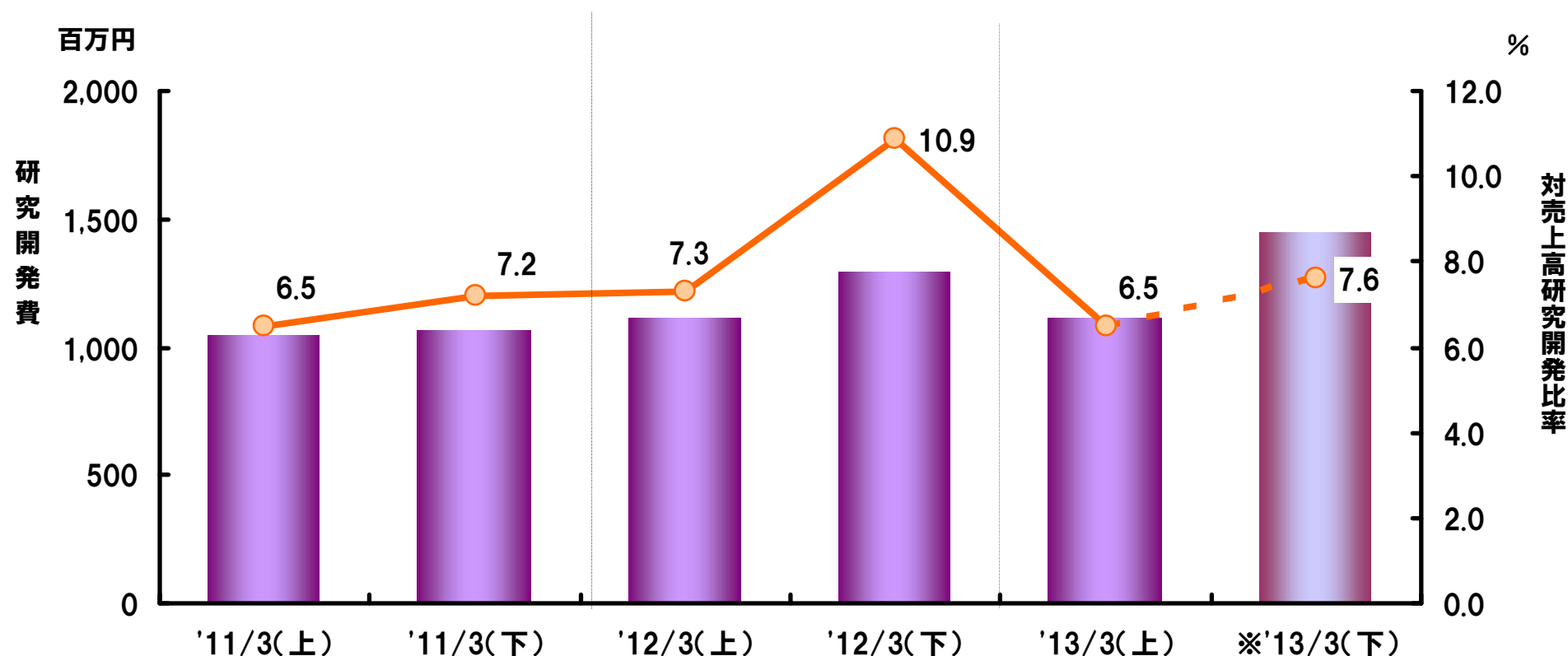
設備投資額・減価償却費(通期計画)

百万円	12年3月期	13年3月期			
	通期実績	通期計画 ('12/5)	通期修正計画 ('12/11)	前期比	計画比 ('12/5)
設備投資額	2,116	3,674	3,834	+81.2%	+4.4%
減価償却費	1,921	2,083	1,834	△4.5%	△11.9%



研究開発費／対売上高研究開発比率(上期実績)

百万円	12年3月期		13年3月期				
	上期実績	下期実績	上期計画('12/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比('12/5)
研究開発費	1,118	1,297	1,337	1,115	△0.3%	△14.0%	△16.6%

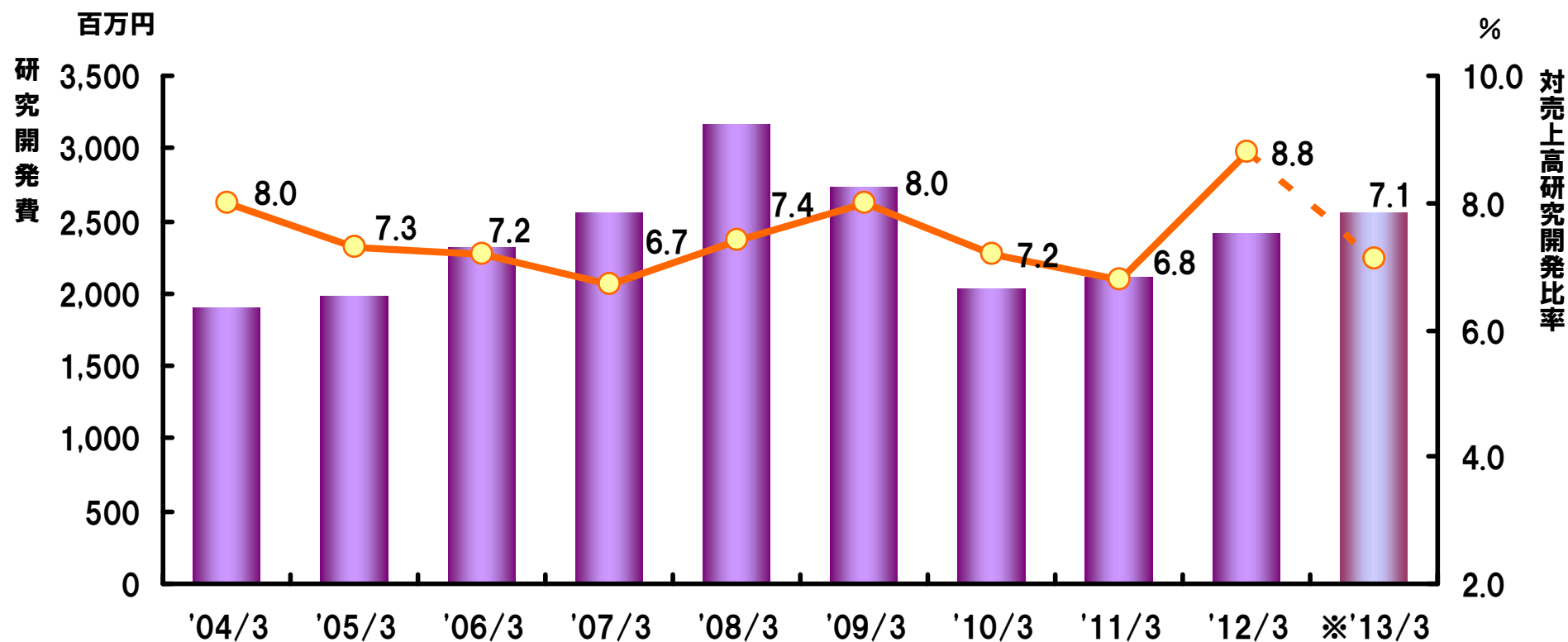


研究開発費／対売上高研究開発比率(下期計画)

百万円	12年3月期		13年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期計画 (' 12/5)	下期修正計画 (' 12/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 (' 12/5)
研究開発費	1,118	1,297	1,115	1,399	1,444	+11.3%	+29.5%	+3.2%

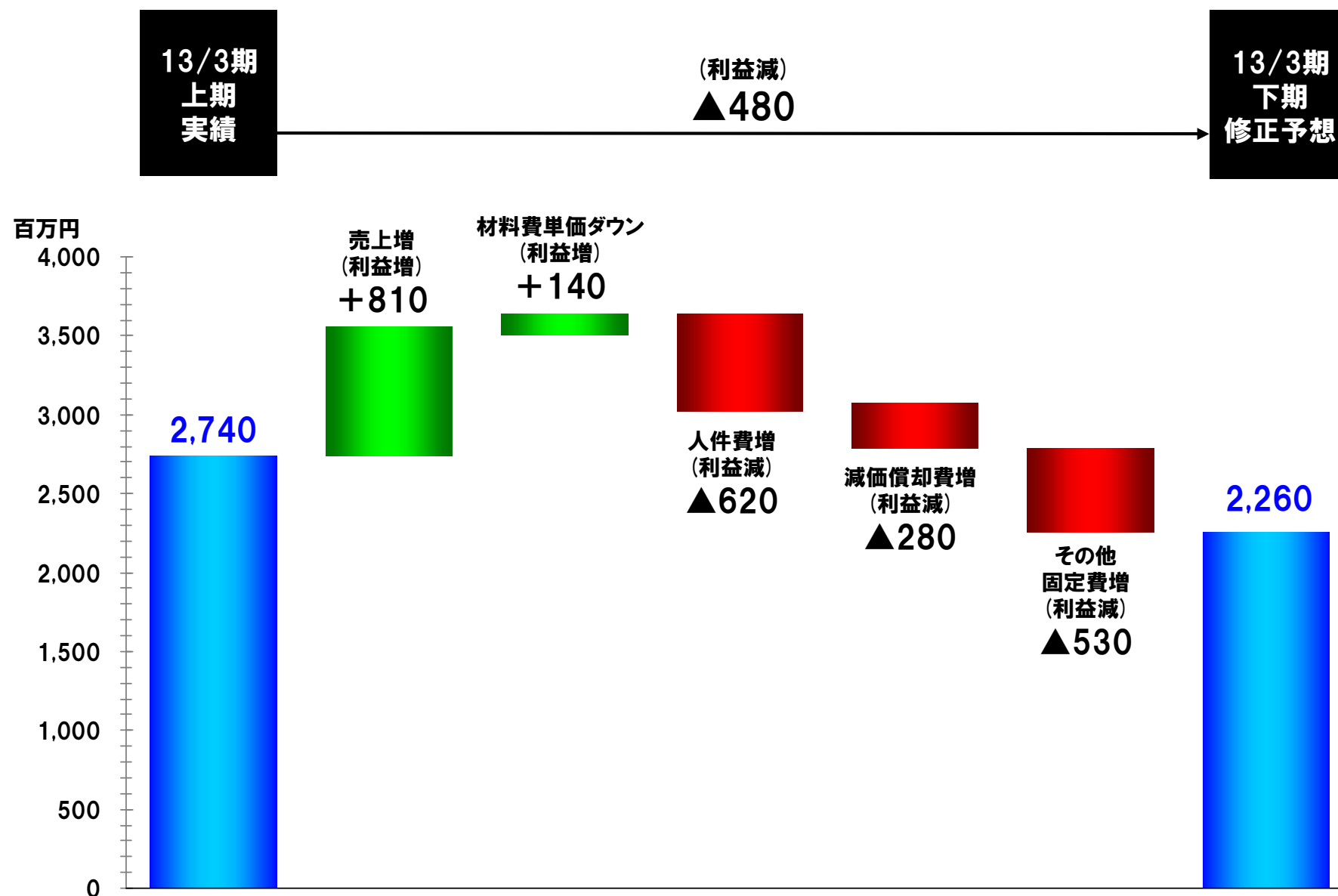
研究開発費／対売上高研究開発比率(通期計画)

百万円	12年3月期	13年3月期			
	通期実績	通期計画 (' 12/5)	通期修正計画 (' 12/11)	前期比	計画比 (' 12/5)
研究開発費	2,415	2,736	2,559	+6.0%	△6.4%

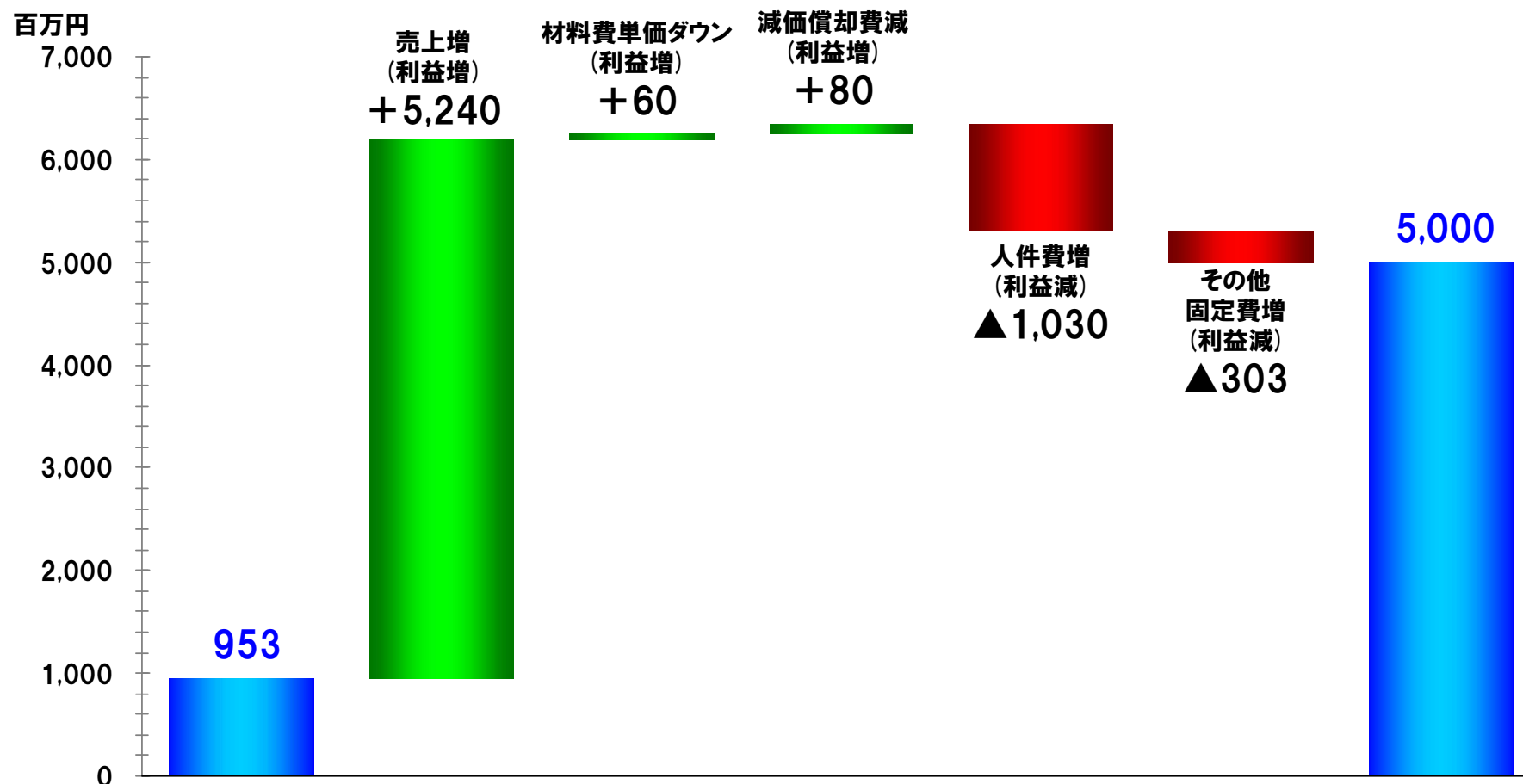
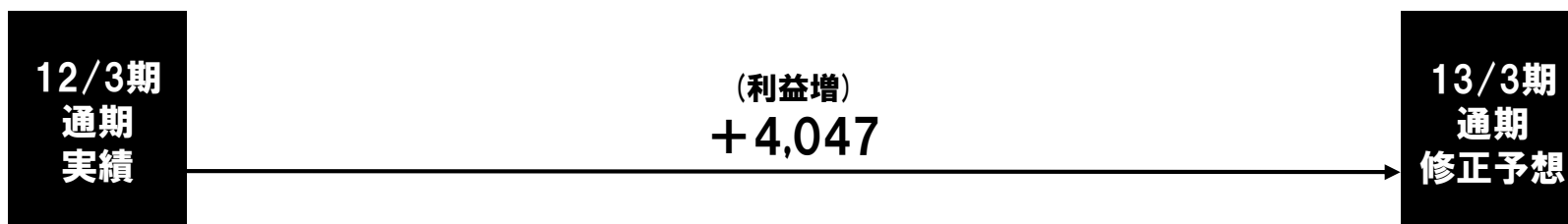


損益分析・人員の推移

営業利益増減要因 13/3期上期実績→13/3期下期修正予想(11月)



営業利益増減要因 12/3期通期実績→13/3期通期修正予想(11月)



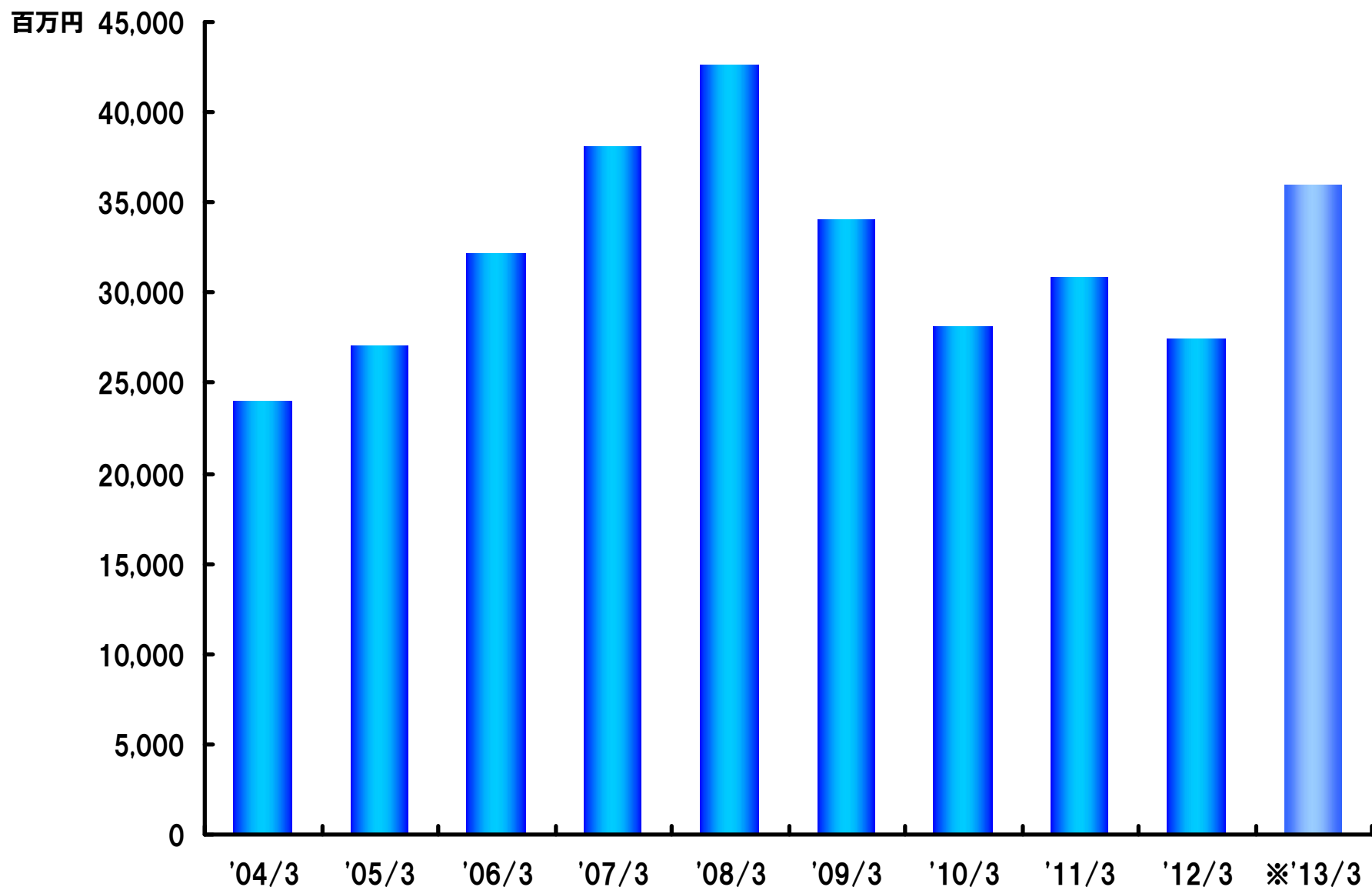
人員の推移

人	12年3月期 (9月30日現在)		12年3月期 (3月31日現在)		13年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 ※	正社員	臨時 雇用者 ※	正社員	臨時 雇用者 ※	前年同期比	
							正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	597	106	588	107	566	158	△5.2%	+9.1%
フジミコーポレーション	106	3	104	0	104	5	△1.9%	+66.7%
フジミマイクロテクノロジー	63	1	63	1	62	0	△1.6%	-
フジミヨーロッパ	7	1	5	1	5	1	△28.6%	0%
フジミ台湾	0	0	0	0	31	1	-	-
合 計	773	111	760	109	768	165	△0.6%	+48.6%

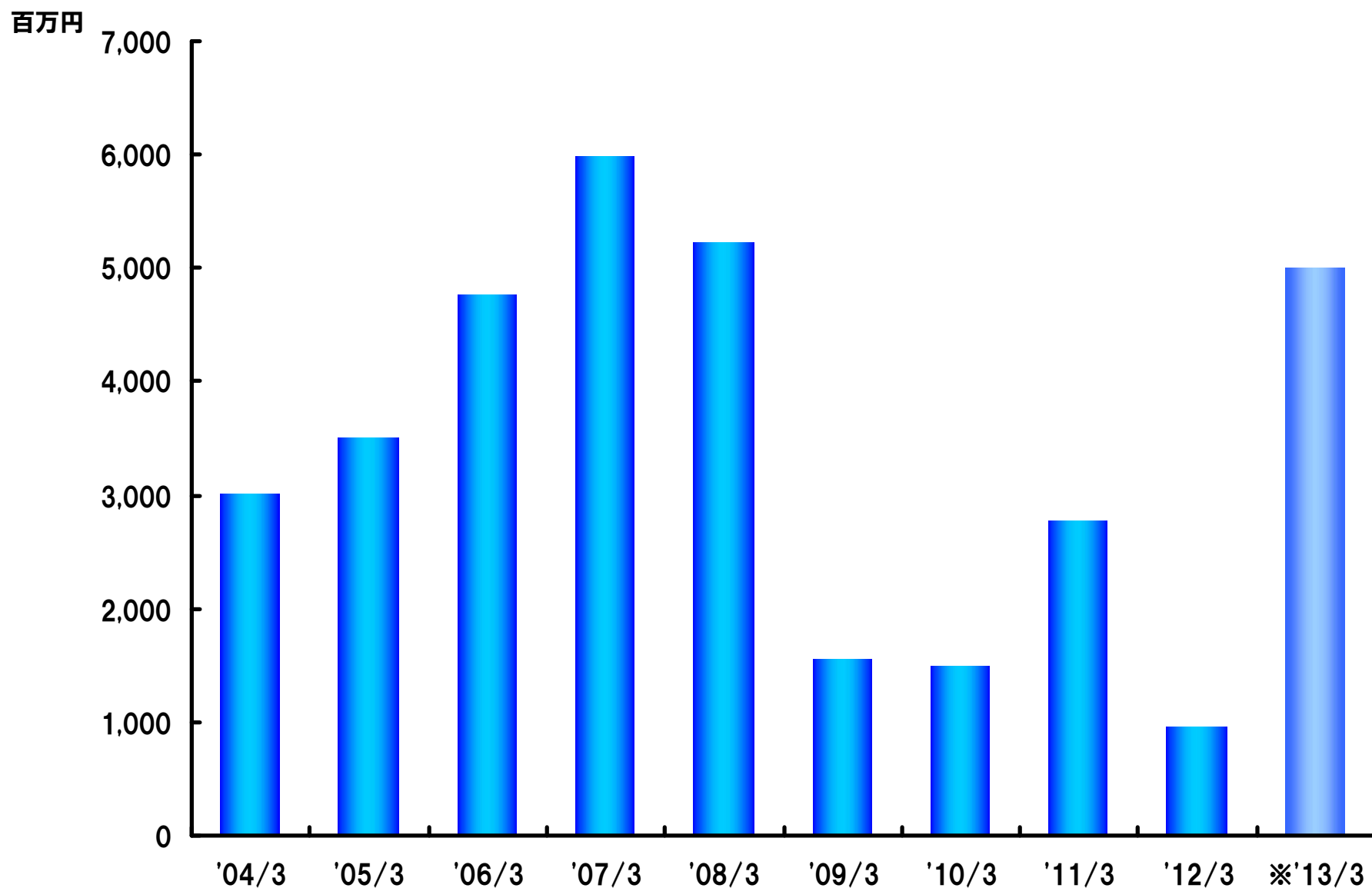
※ 臨時雇用者(嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員)は年間の平均人員

補足説明資料 マーケットデータ等

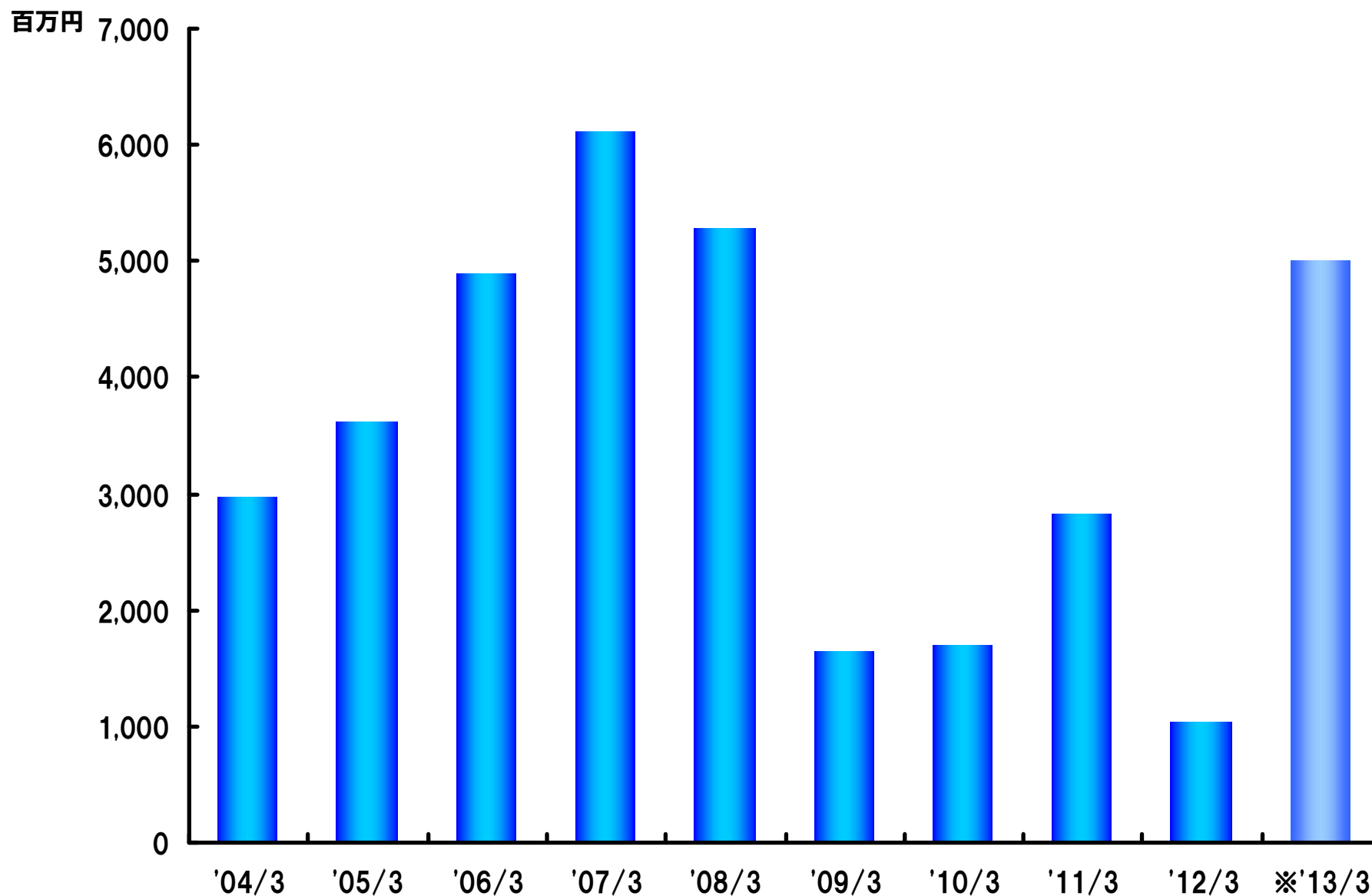
売上高(通期)



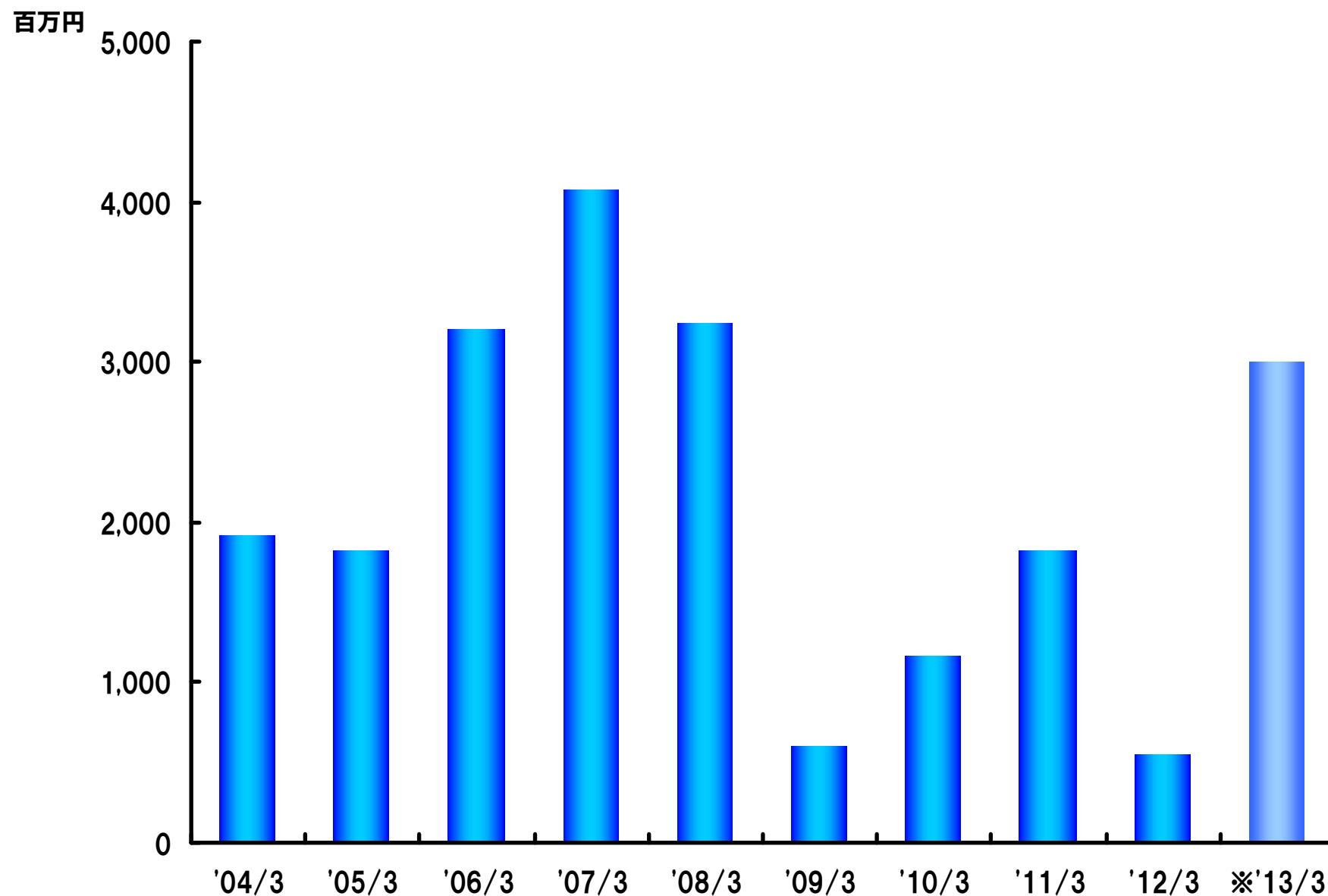
営業利益(通期)



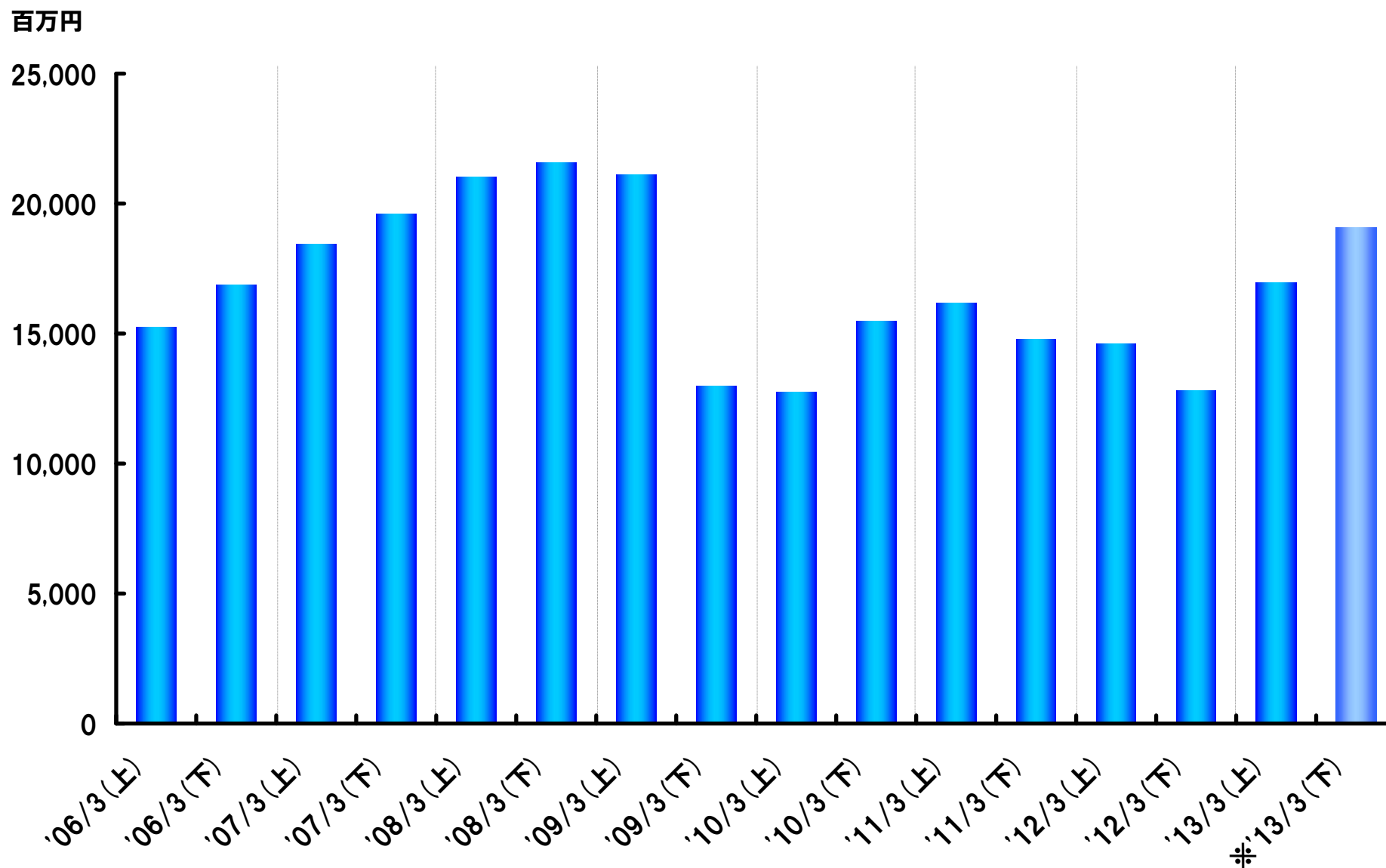
経常利益(通期)



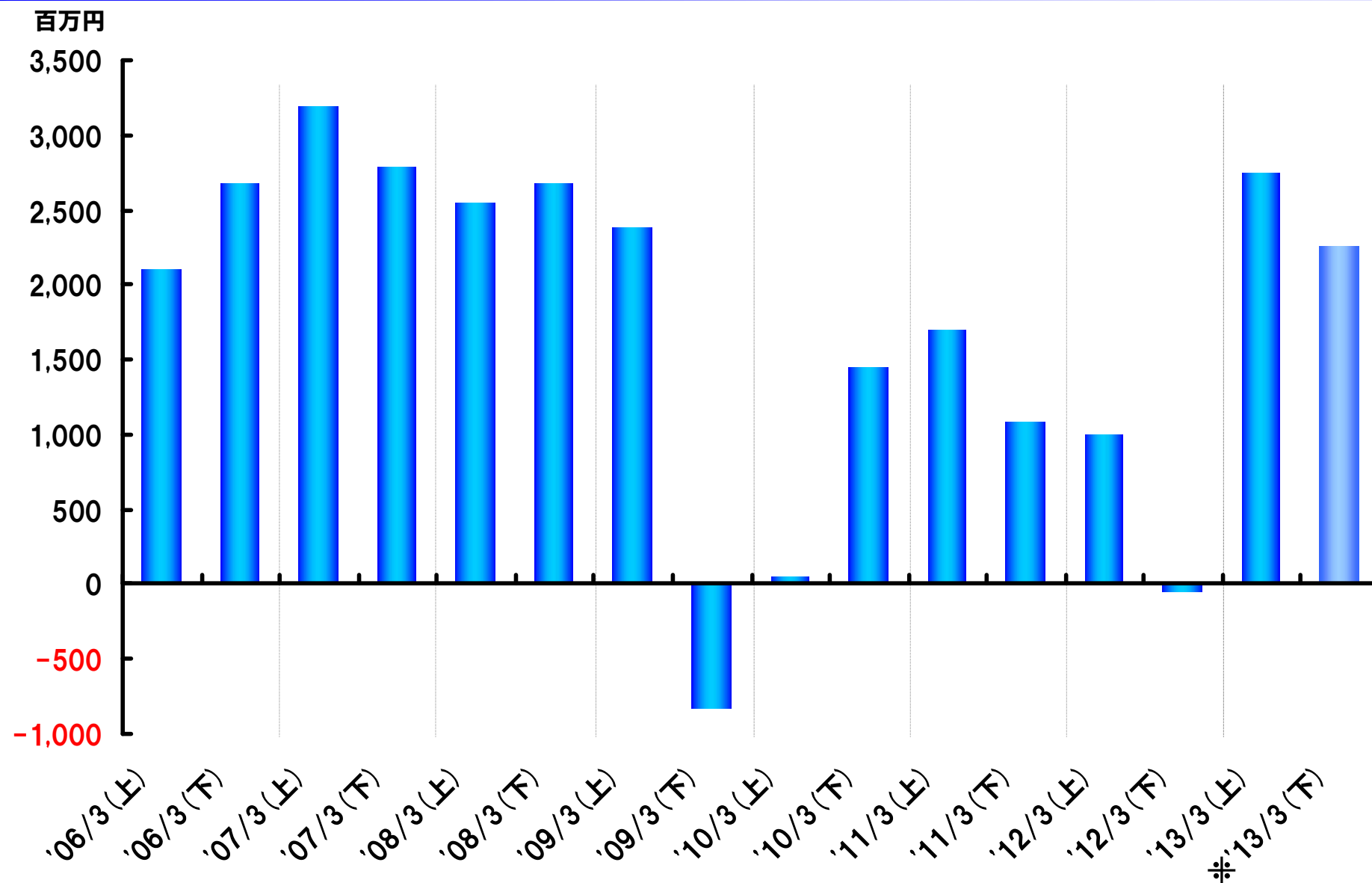
当期純利益(通期)



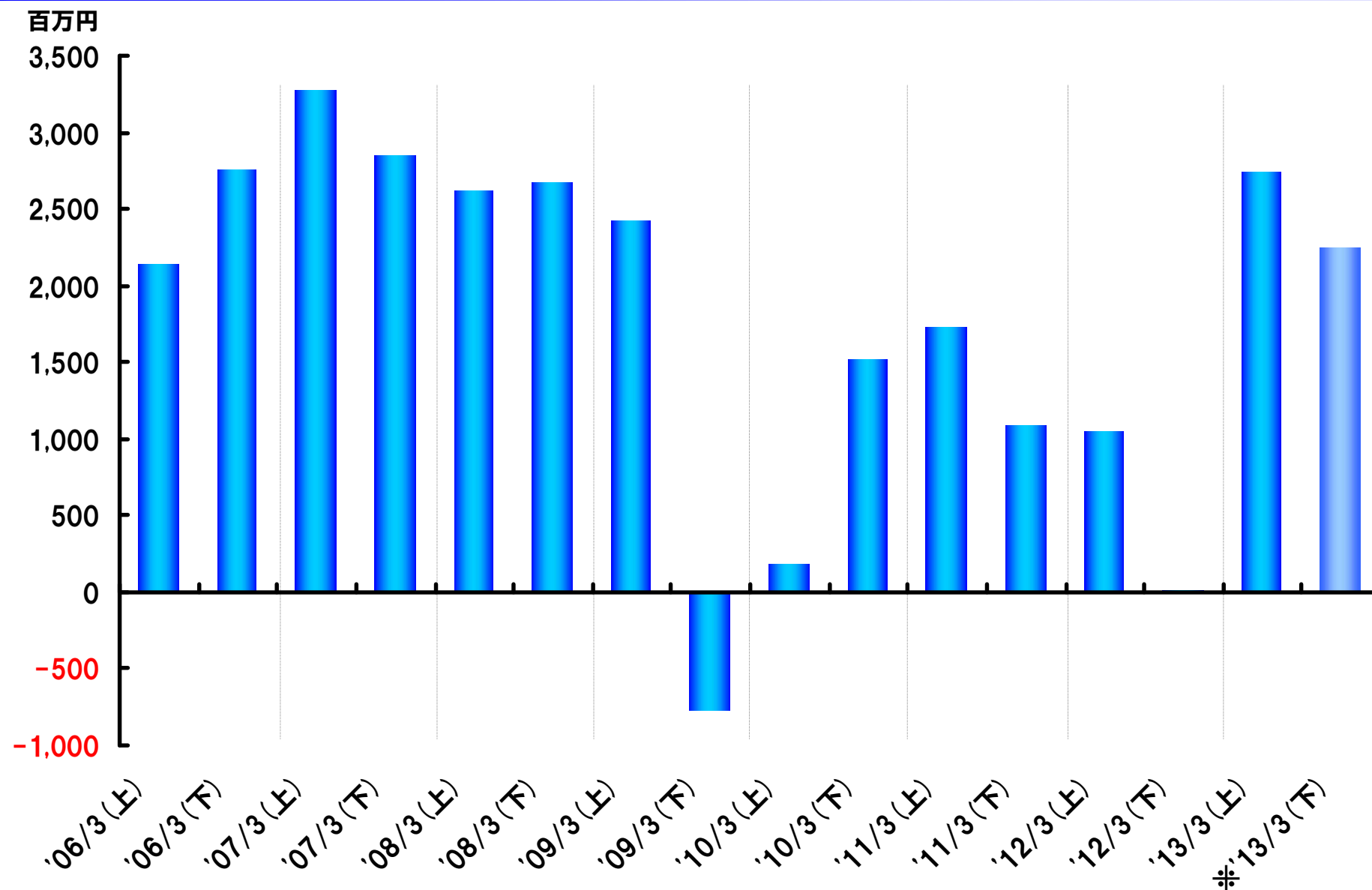
売上高(半期)



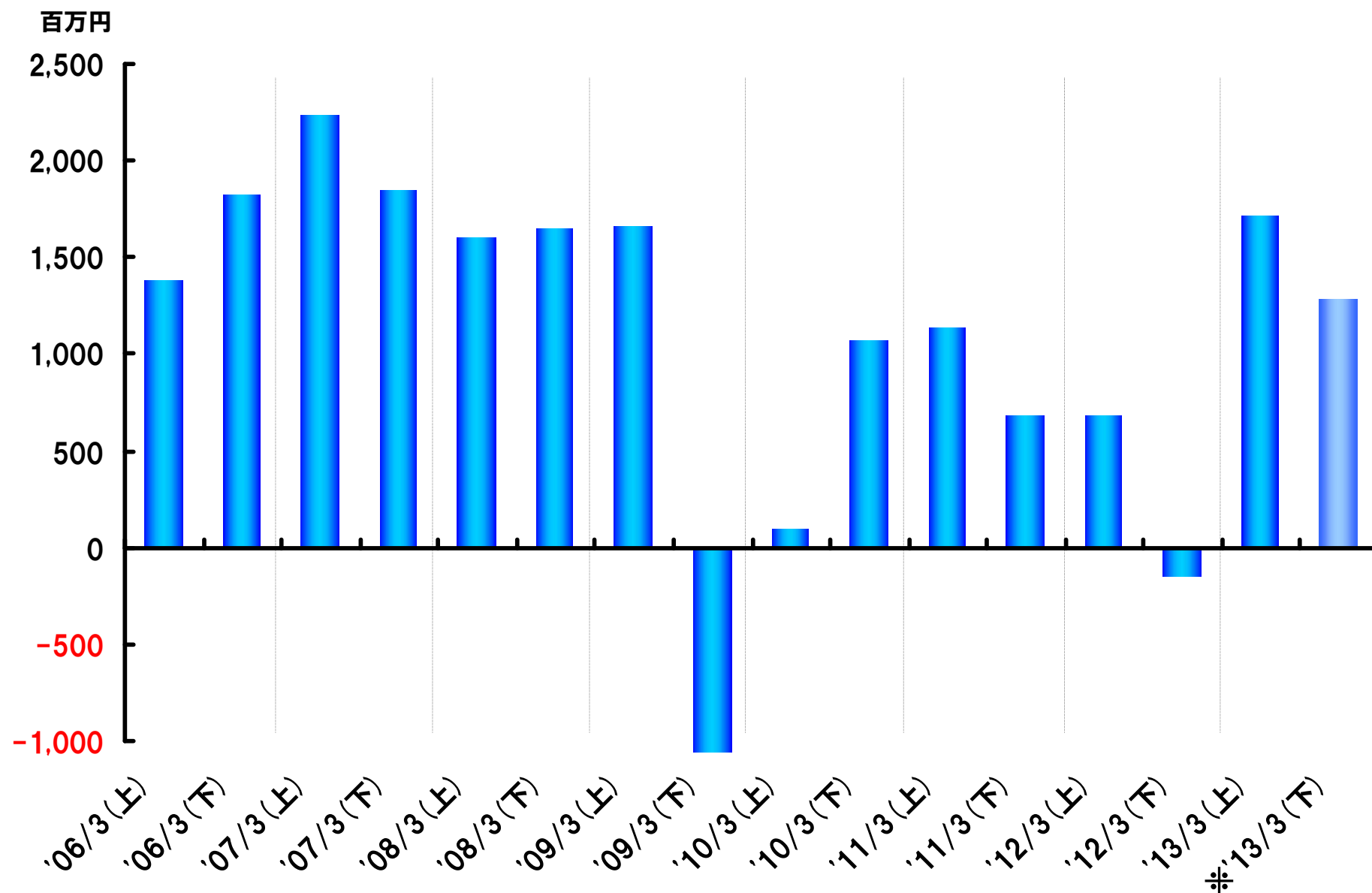
営業利益(半期)



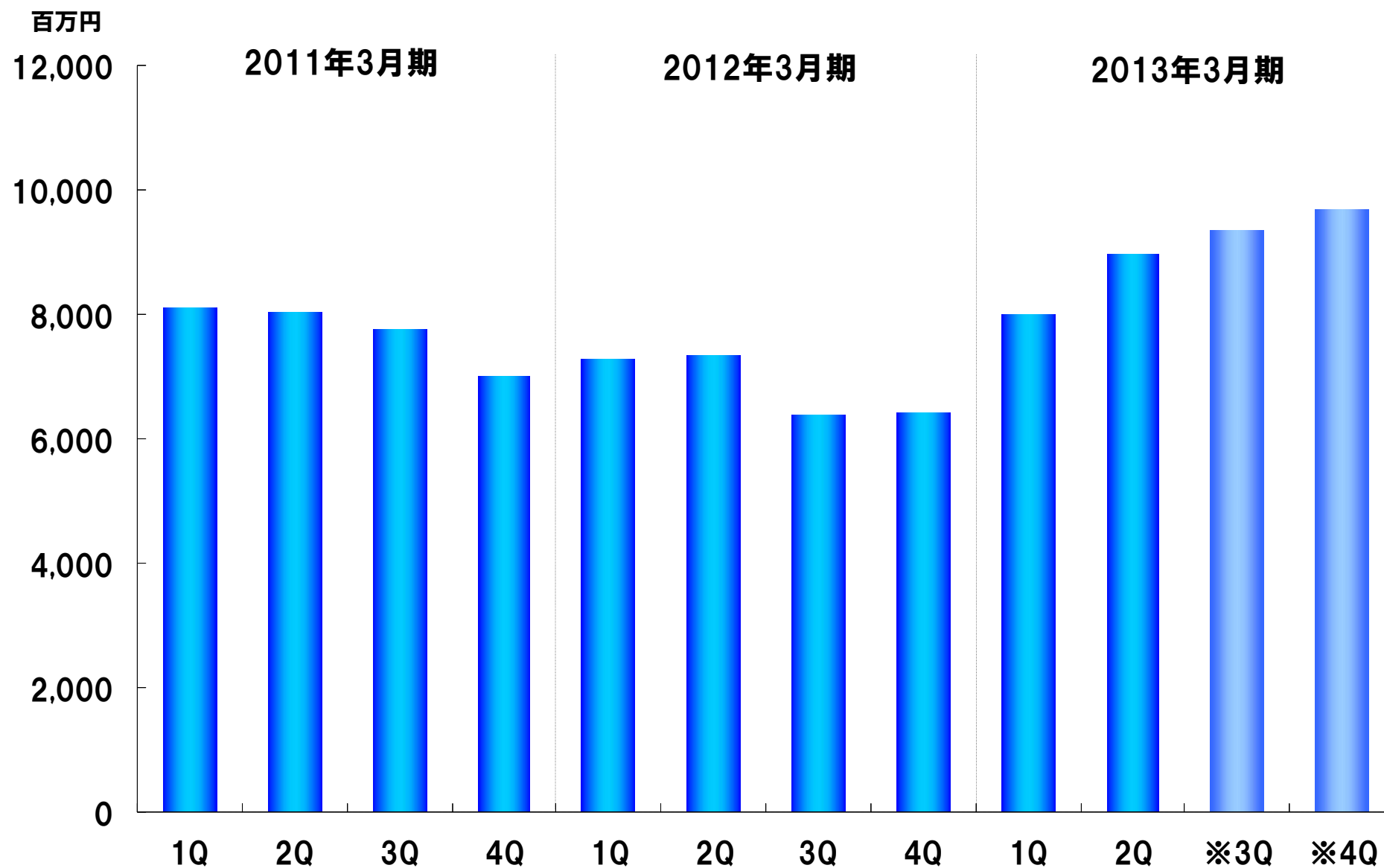
経常利益(半期)



当期純利益（半期）

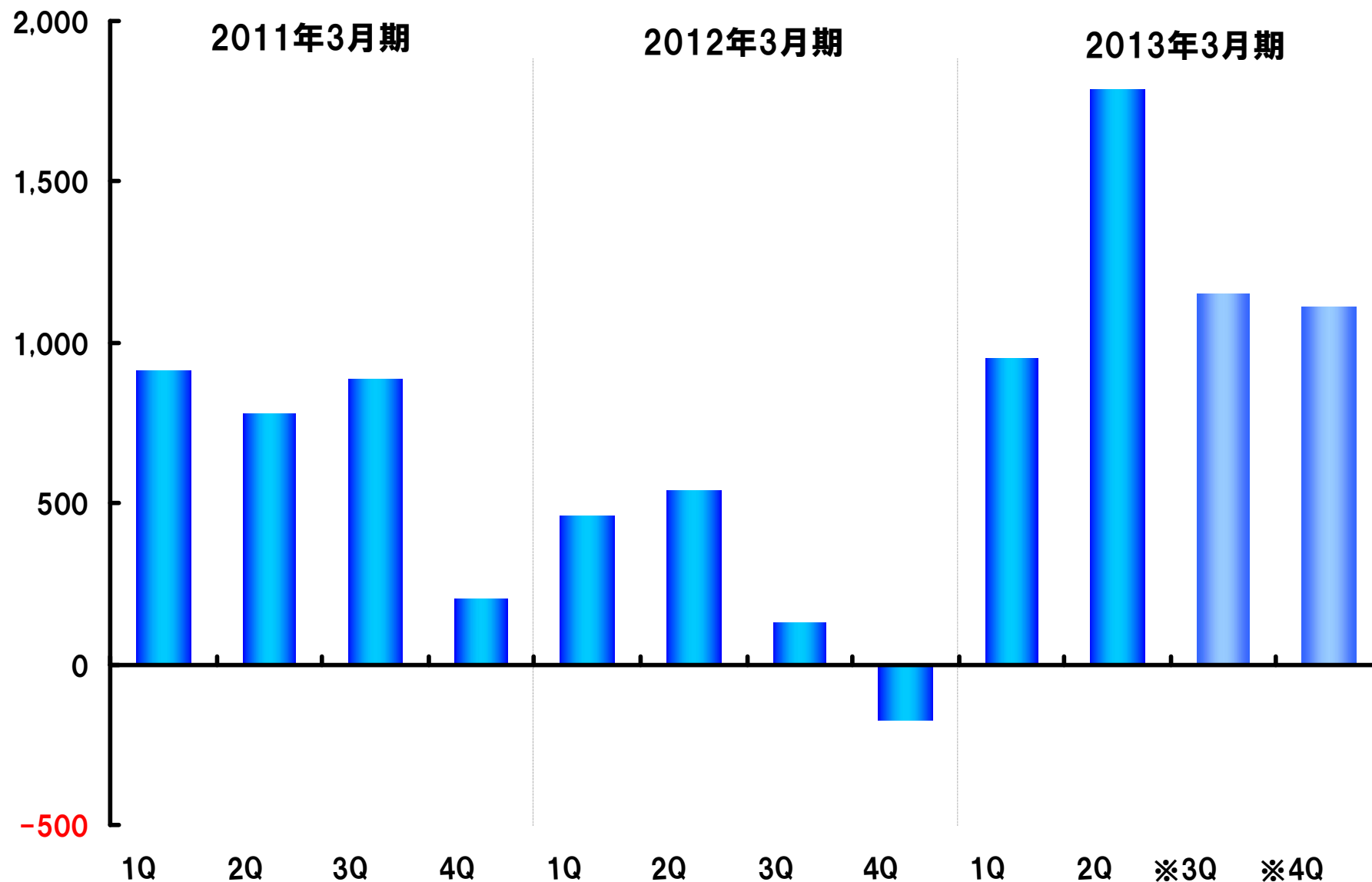


売上高(四半期)

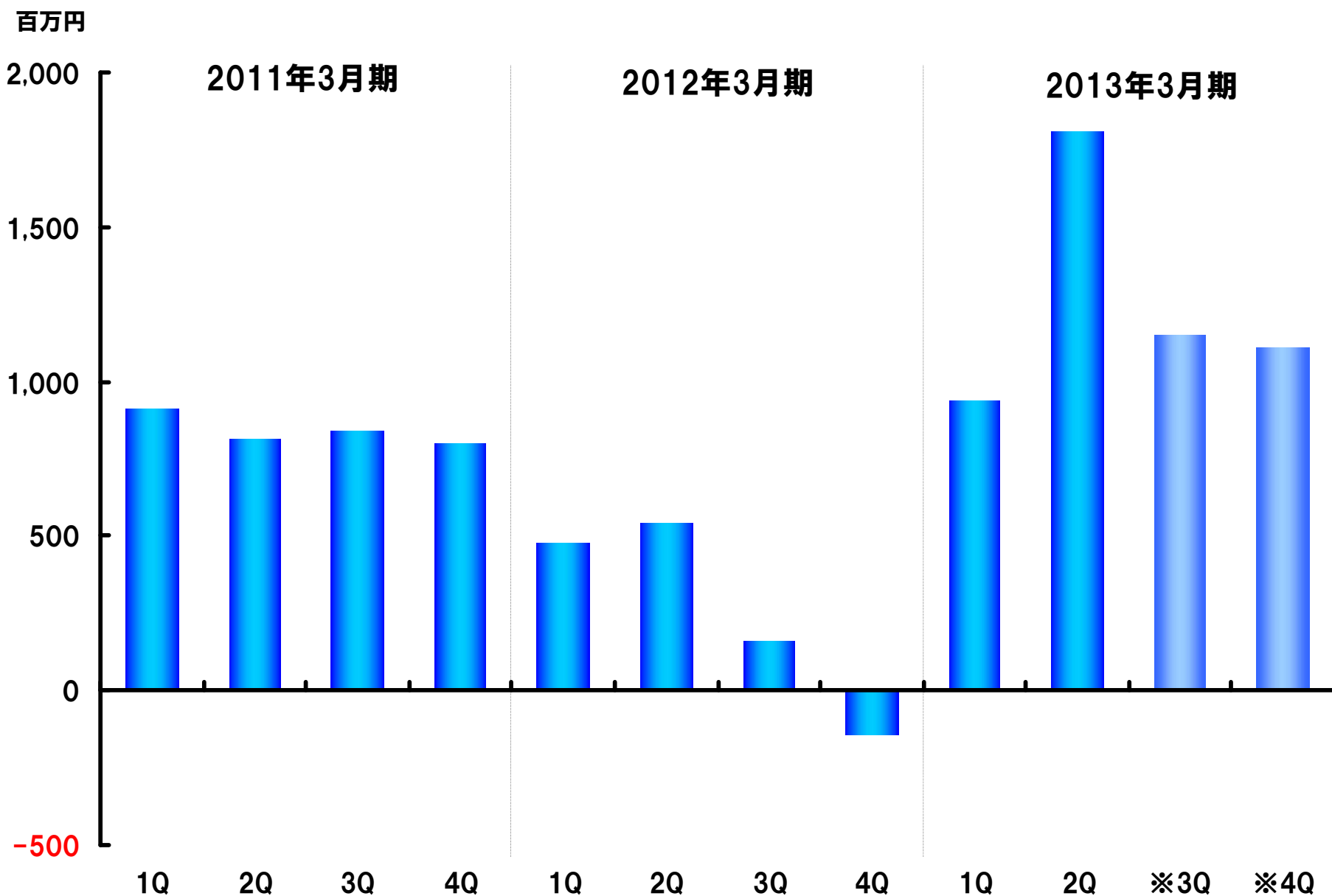


営業利益(四半期)

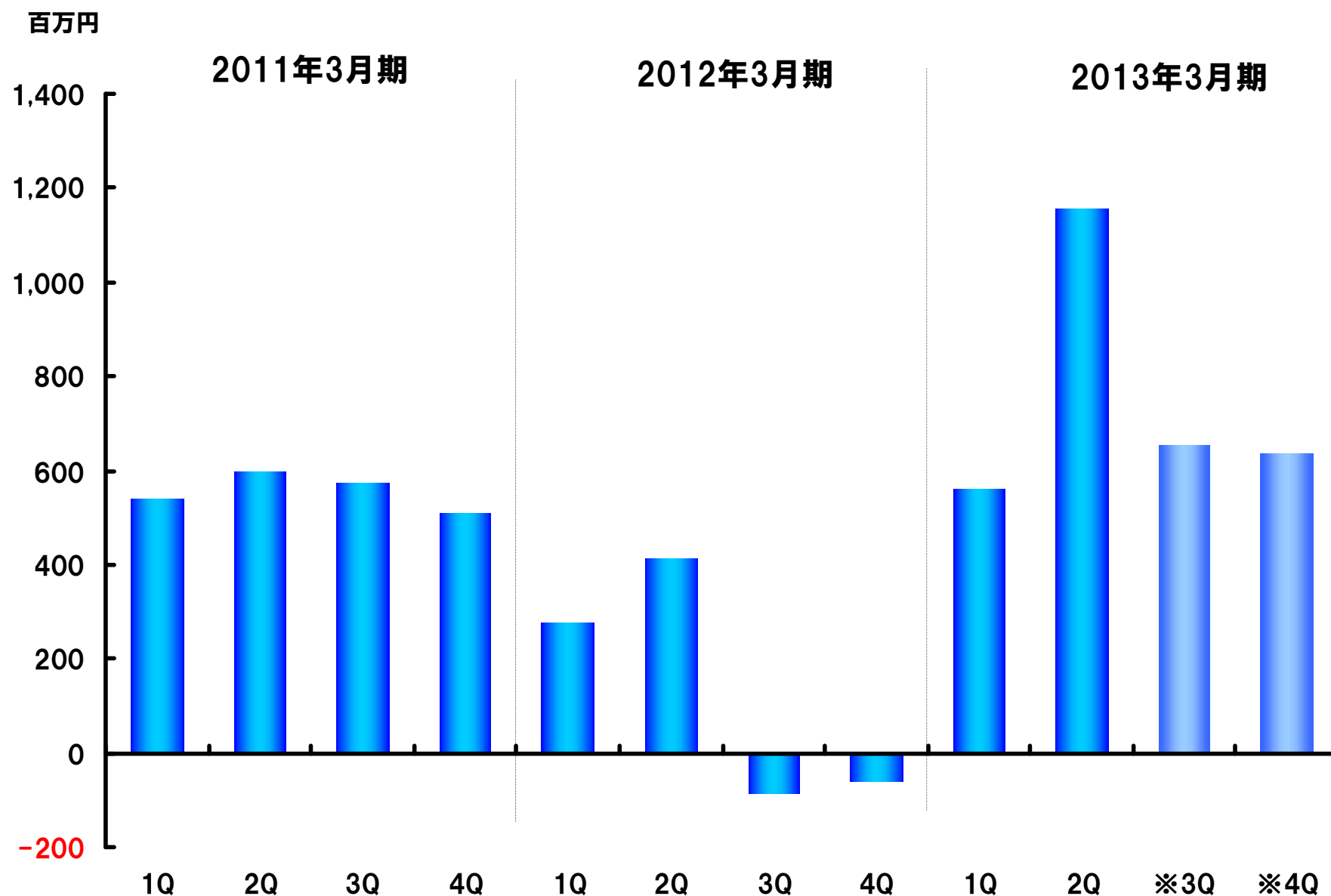
百万円



経常利益(四半期)

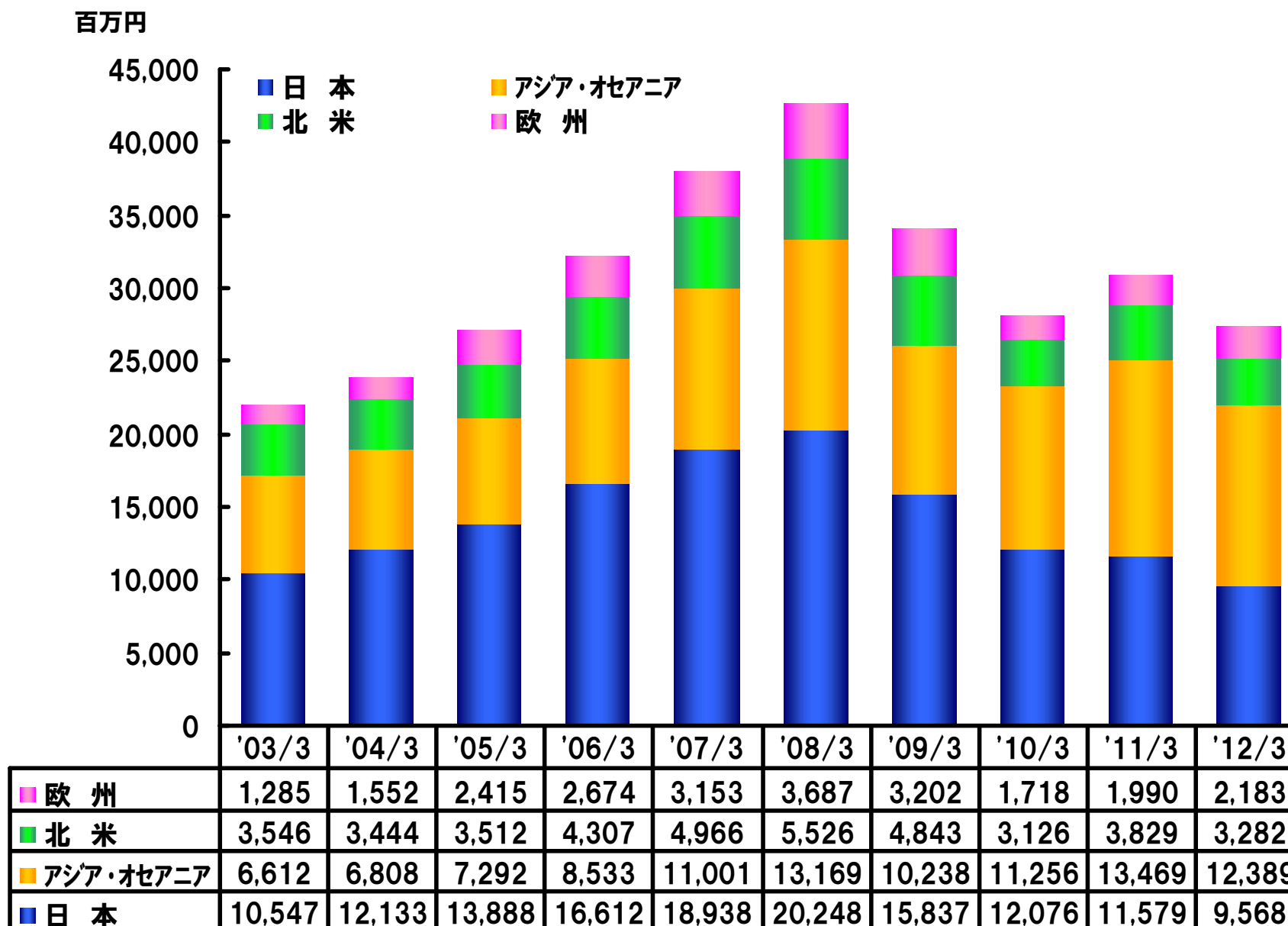


当期純利益(四半期)



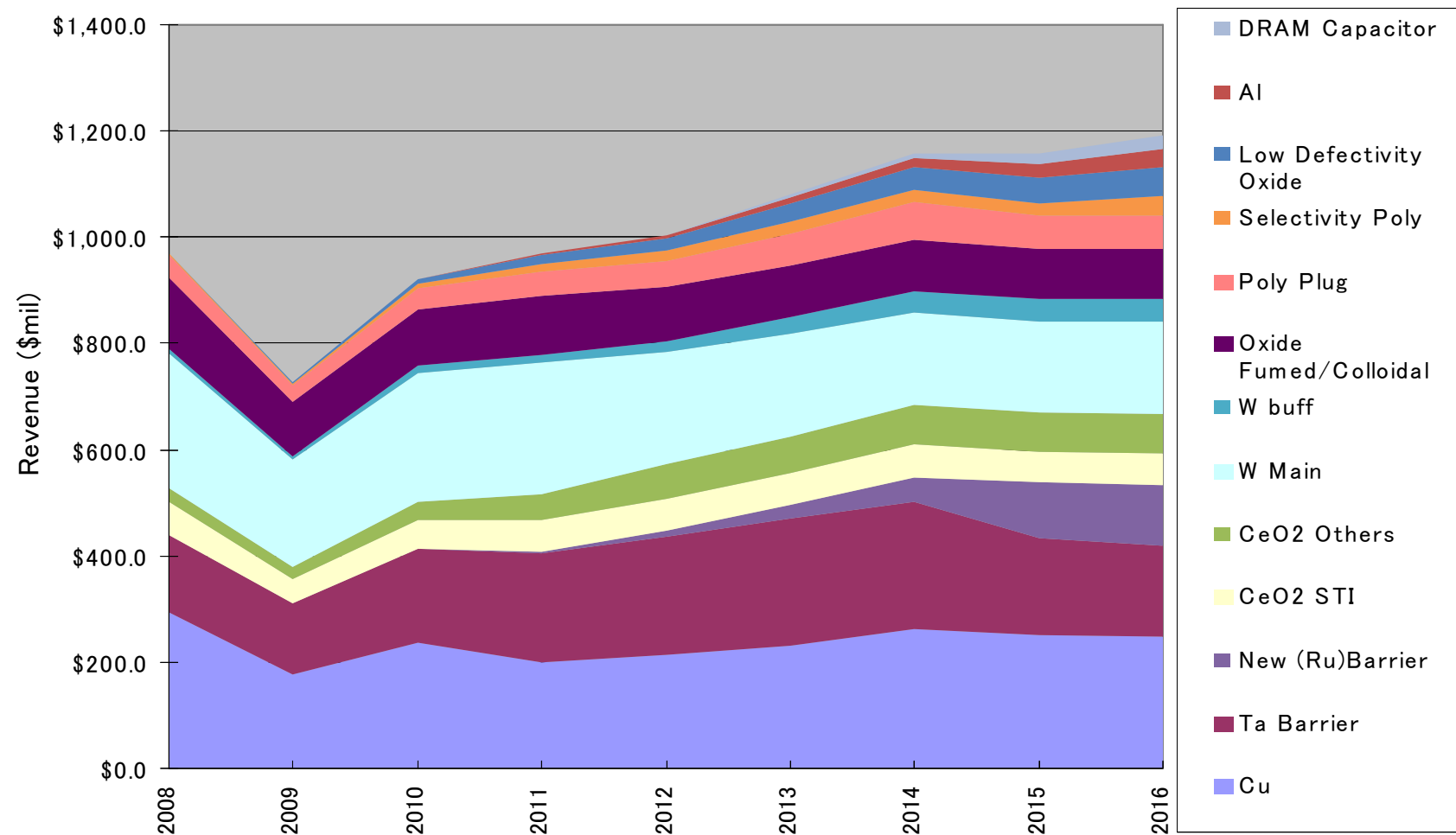
Memo

地域別売上高（通期）



CMPスラリーマーケット

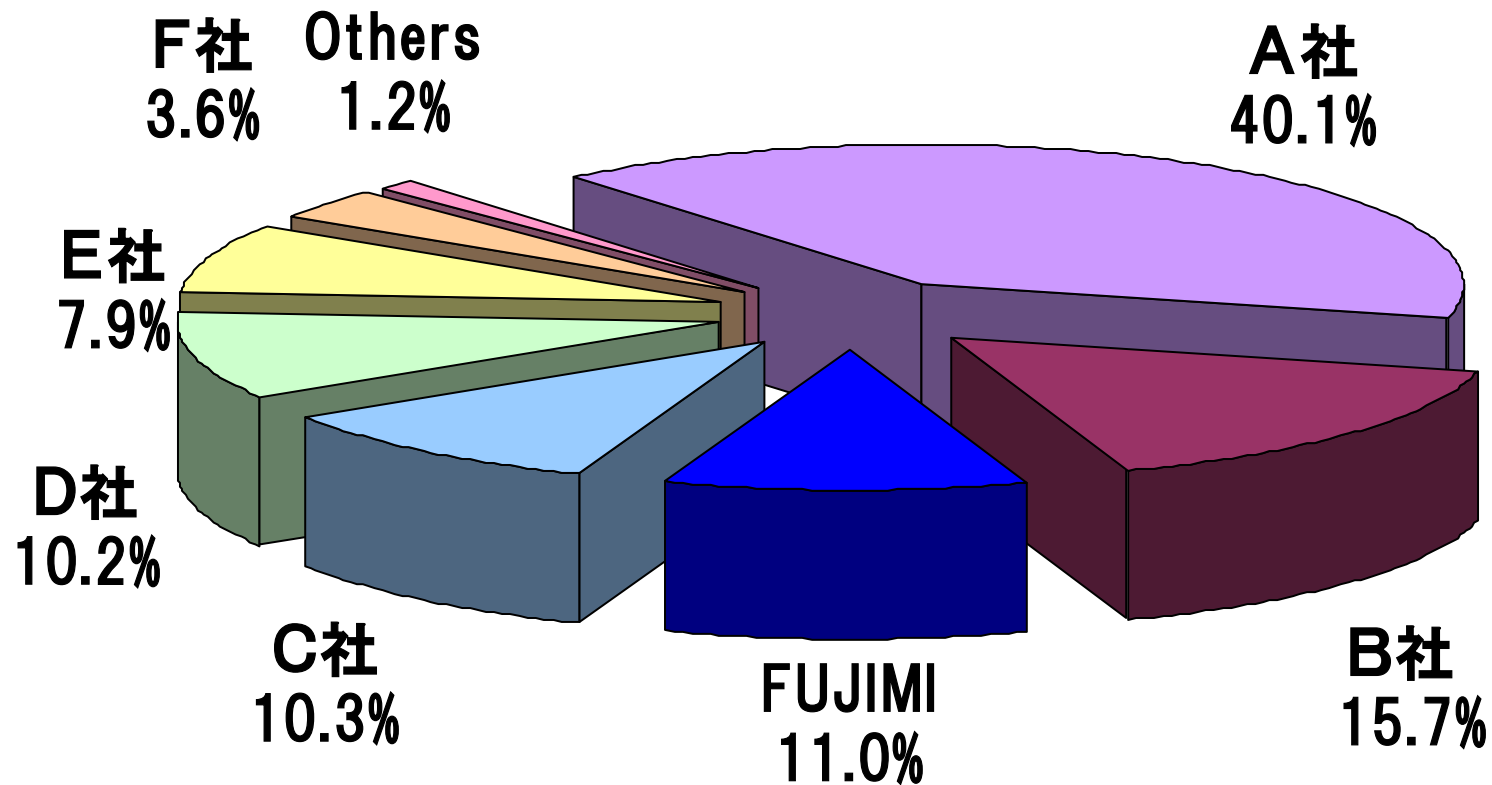
Worldwide 2008-2016年



2011年5月 各種資料よりFUJIMI作成

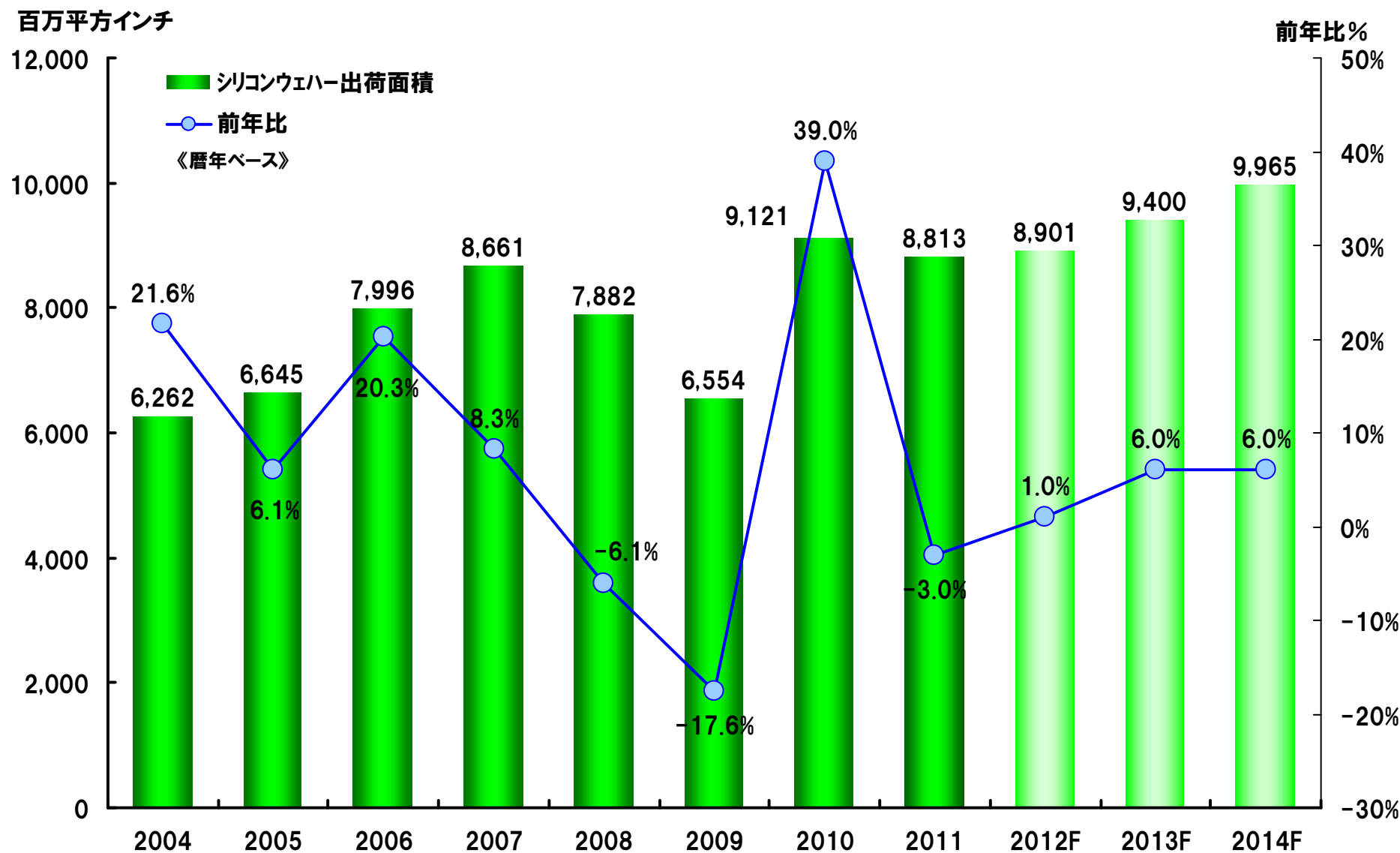
CMPスラリーシェア

Worldwide



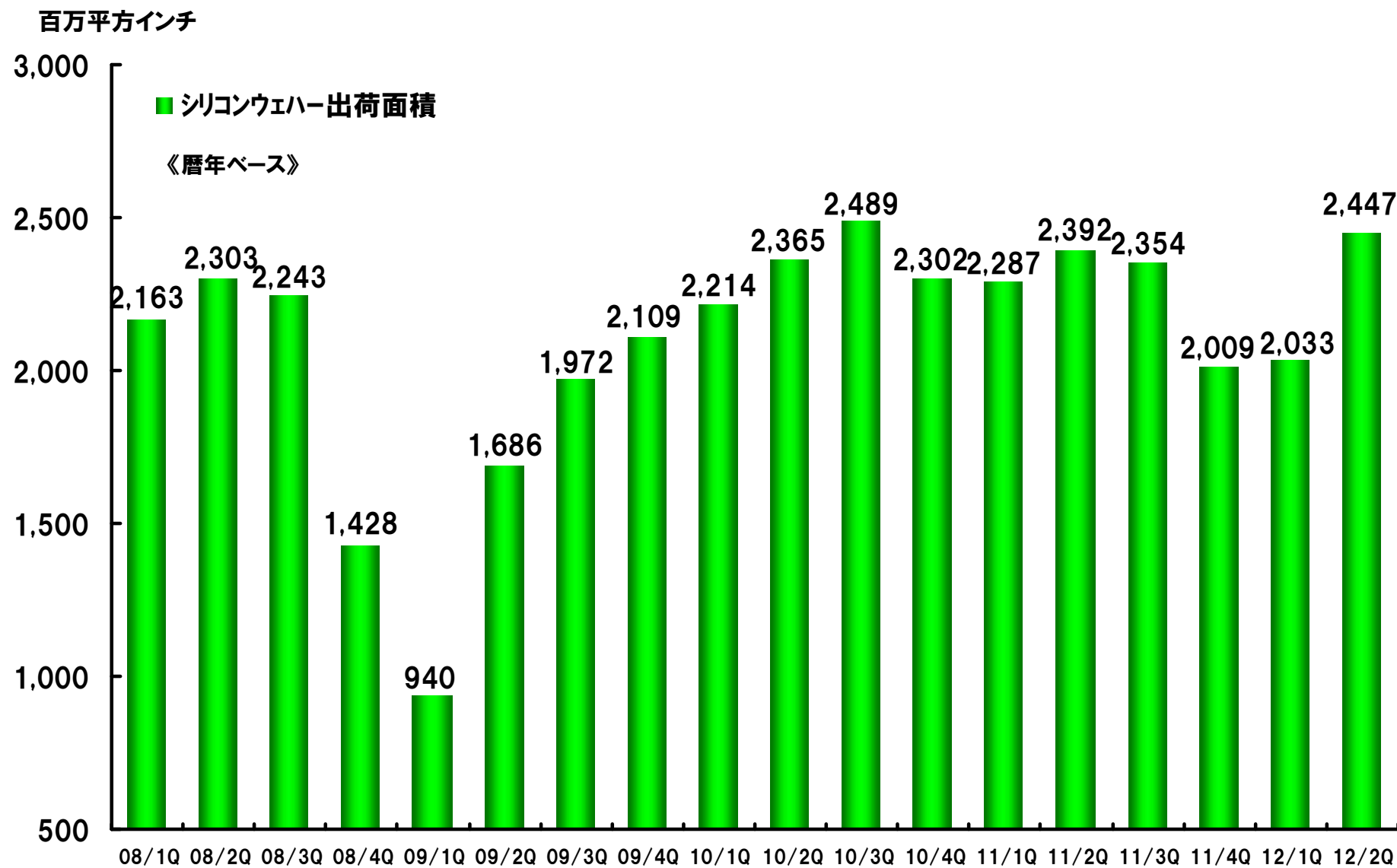
2012年4月 各種資料よりFUJIMI作成

シリコンウェハー出荷面積(暦年)



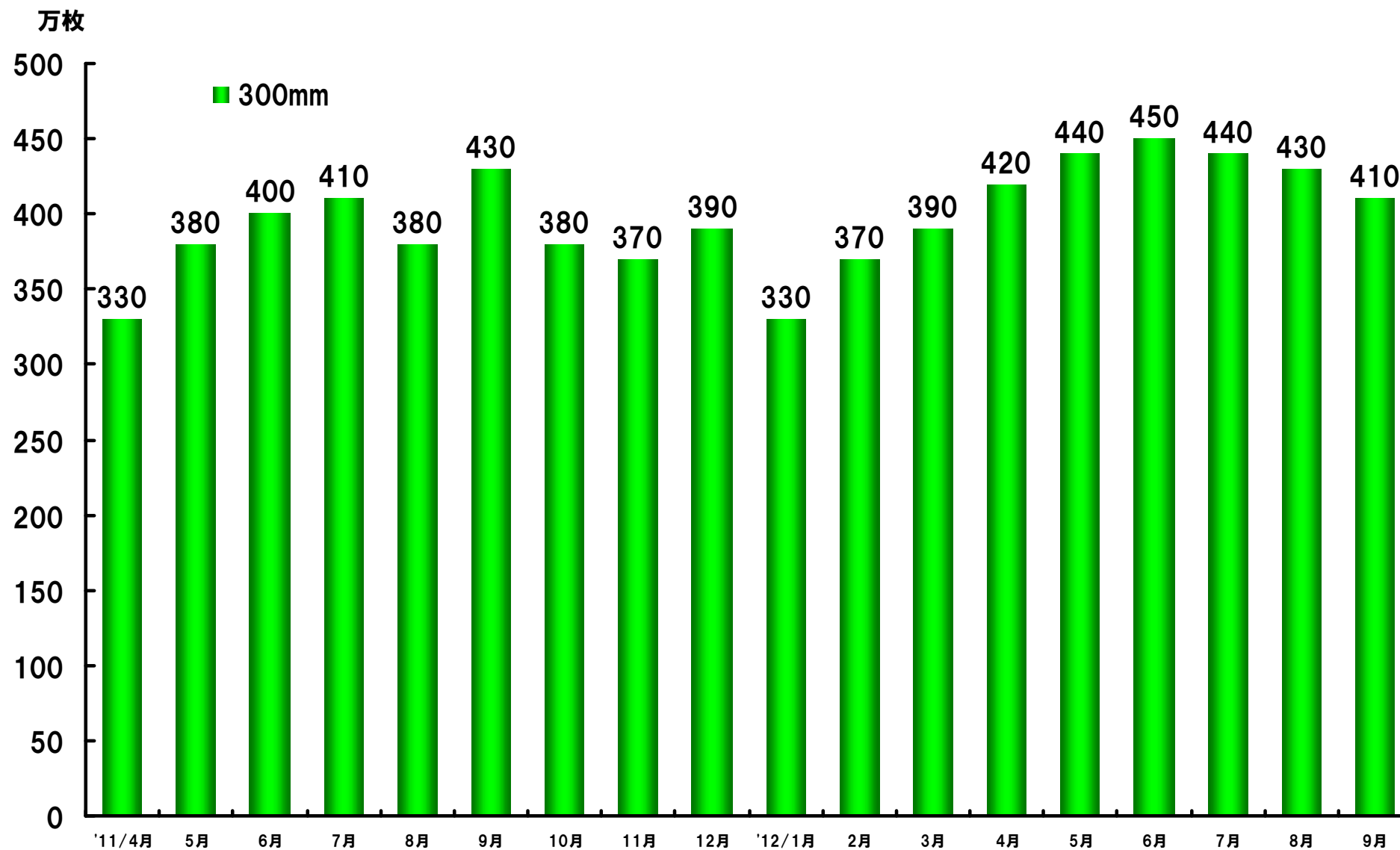
出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2012年10月

シリコンウェハー出荷面積(四半期)



出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2012年8月

300mmシリコンウェハー出荷枚数(月次)



出所: 自社推定

半導体市場規模(地域別)

10億米ドル

成長率(%)

